2018年度 学位論文

Si 半導体検出器を用いた ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索

東京理科大学 理工学部 物理学科4年 学籍番号 6215085

釣 希夢

指導 石塚 正基 准教授

平成 31 年 2 月 10 日

概要

ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊とは、ニュートリノがマヨラナ粒子である場合に予言される崩壊モードである。通常、二重 β 崩壊では、2 つの電子と 2 つのニュートリノが放出される。マヨラナ粒子とは、物質が反物質と区別がつかないマヨラナ粒子である。ニュートリノがマヨラナ粒子である場合、ニュートリノ自身が反ニュートリノであるため、二重 β 崩壊時にニュートリノが放出されないモードが存在すると考えられる。このニュートリノを伴わない二重 β 崩壊を観測することは、ニュートリノがマヨラナ粒子であることを説明するだけでなく、ニュートリノの質量を決定し、シーソー機構、レプトジェネシスなどを説明することに繋がる。これは、標準模型を超える新たな物理への発展を意味する。

本研究では、ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊を探索するため Si 半導体検出器と、二重 β 崩壊する同位体 $\mathrm{^{82}Se}$ を用いた新しい検出器を検証する。先の研究でニュートリノを伴わない二重 β 崩壊を探索するための実験は行われてきた。それらの研究における検出器構造は大きく分けて 2 種類に分類できる。検出器と二重 β 崩壊する同位体が同一構造を持つものと、二重 β 崩壊で出てきた電子の軌跡とそのエネルギーを検出器で観測する構造のものがあった。本研究で考える構造は、検出器と同位体をレイヤー状に配置し、二重 β 崩壊で放出される 2 電子のエネルギーのみを観測する構造である。このレイヤー構造 Si 検出器をシミュレーションし、性能評価を本研究における目標とする。

目 次

概要		i
第1章	物理背景	1
1.1	ニュートリノ	1
	1.1.1 ニュートリノの発見	1
	1.1.2 ニュートリノ振動	1
	1.1.3 ニュートリノの質量	3
1.2	マヨラナ粒子	4
	1.2.1 マヨラナ粒子	4
	1.2.2 シーソー機構	5
	1.2.3 レプトジェネシス	5
1.3	ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊	6
	1.3.1 二重 β 崩壊	6
	1.3.2 ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊	7
	1.3.3 半減期と有効質量	8
	$1.3.4$ 主なニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索実験	8
第2章	検出器	10
2.1	概要	10
2.2	Si 半導体検出器	10
2.3	同位体 ⁸² Se	11
2.4	ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のためのレイヤー構造検出器 \dots	12
第3章	Si 半導体検出器中での電子のエネルギー損失	13
3.1	電子のエネルギー損失シミュレーションと検出効率	13
3.2	Si 半導体検出器の評価	14
	3.2.1 Si 半導体検出器の厚み依存性による評価	14
	3.2.2 Si 半導体検出器の厚み依存性の結果	14
	3.2.3 Si 半導体検出器の角度依存性による評価	17
	3.2.4 Si 半導体検出器の角度依存性の結果	17
	3.2.5 読み出し用 Al 薄膜による依存性による評価	20
	3.2.6 読み出し用 Al 薄膜による依存性の結果	20
第4章	レイヤー構造 Si 検出器の評価	22
4.1	検出器構造の評価	22
4.2	検出器構造の評価の結果	23

第 5 章 電子・ γ 線の識別 5.1 電子・ γ 線の識別方法	
まとめと将来展望	49
謝辞	i
関連図書	ii

表目次

1.1	二重 β 崩壊する原子核の例 $[4]$	6
2.1	Se 同位体の不安定同位体の例	11
3.1 3.2	レイヤ構造 Si 検出器 1 層のときのシミュレーション設定値	13 20
	レイヤ構造 Si 検出器性能評価シミュレーション設定値	23 23 38
5.1 5.2 5.3	電子・ γ 線の識別シミュレーションにおける設定値	42 45 47
5.4	Ramdom 生成した場合における比 $E_1/E_{ m total}$ の割合 \dots	48

図目次

1.1	質量階層構造	3
1.2	標準模型	5
1.3	二重 β 崩壊する原子核のエネルギー準位の例 (82 Se)	6
1.4	$2\nu\beta\beta \succeq 0\nu\beta\beta$ Ø Feynman Diagram	7
1.5	$2\nu\beta\beta$ と $0\nu\beta\beta$ で生じる電子のエネルギー和	7
2.1	ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のための検出器構造の例	10
2.1	(a) 絶縁体,(b) 半導体,(c) 金属のエネルギーバンドの模式図 [15]	10
2.3	Si 半導体検出器の種類例 [5]	11
2.4	レイヤー構造 Si 検出器の概念図	12
2.1		12
3.1	レイヤー構造 Si 検出器 1 層のときの Energy Deposit のヒストグラム	13
3.2	Si 半導体検出器の厚み依存性の概念図	14
3.3	Si 半導体検出器の厚み依存性と効率	15
3.4	Si 半導体検出器の厚み依存性のヒストグラム	16
3.5	Si 半導体検出器の角度依存性の概念図	17
3.6	Si 半導体検出器の角度依存性と効率	17
3.7	Si 半導体検出器の厚み依存性のヒストグラム (0° から 50°)	19
3.8	Si 半導体検出器の角度依存性のヒストグラム (60° から 80°)	20
3.9	読み出し用 Al 薄膜による依存性のヒストグラム	21
4.1	Si 検出器厚み依存性・電子の初期依存性・磁場依存性シミュレーション概念図	23
4.2	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	24
4.3	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	24
4.4	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	25
4.5	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	25
4.6	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	26
4.7	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	26
4.8	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における Total	
-	Energy Deposit のヒストグラム	27
4.9	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における Total	·
	Energy Deposit のヒストグラム	27

4.10	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	28
4.11	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0{\rm mm}, d=1.0{\rm mm}, B=0.0{\rm T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	28
4.12	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0{\rm mm}, d=1.0{\rm mm}, B=0.5{\rm T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	29
4.13	Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0{\rm mm}, d=1.0{\rm mm}, B=1.0{\rm T}$ の設定値における Total	
	Energy Deposit のヒストグラム	29
4.14	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における Color	
	map	30
4.15	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における Color	
	$\operatorname{map} \ \ldots \ $	30
4.16	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における Color	
	$\operatorname{map} \ \ldots \ $	30
4.17	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における Color	
	map	31
4.18	(a)electron(b)gamma の $l_{Si}=0.5\mathrm{mm}, d=1.0\mathrm{mm}, B=0.5\mathrm{T}$ の設定値における Color	
	map	31
4.19	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における Color	
	map	31
4.20	(a)electron(b)gamma の $l_{Si}=1.0\mathrm{mm}, d=0.5\mathrm{mm}, B=0.0\mathrm{T}$ の設定値における Color	
	map	32
4.21	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{\rm mm}, d=0.5{\rm mm}, B=0.5{\rm T}$ の設定値における Color	
		32
4.22	(a)electron(b)gamma の $l_{Si}=1.0\mathrm{mm}, d=0.5\mathrm{mm}, B=1.0\mathrm{T}$ の設定値における Color	0.0
4 00	map	32
4.23	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における Color	99
1 94	map	33
4.24		33
1 25	map	55
1.20	map	33
1 26	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における各	99
1.20	Layer \mathcal{O} Efficiency	34
4 27	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における各	01
1.21	Layer \mathcal{O} Efficiency	34
4.28	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における各	01
	Layer O Efficiency	35
4.29	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{\rm mm}, d=1.0{\rm mm}, B=0.0{\rm T}$ の設定値における各	
	Layer O Efficiency	35
4.30	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における各	
	Layer \mathcal{O} Efficiency	35
4.31	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における各	
	Layer O Efficiency	36

4.32	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における各	
	Layer $\mathcal O$ Efficiency	36
4.33	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における各	
	Layer $\mathcal O$ Efficiency	36
4.34	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=0.5{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における各	
	Layer \mathcal{O} Efficiency	37
4.35	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.0{ m T}$ の設定値における各	
	Layer \mathcal{O} Efficiency	37
4.36	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=0.5{ m T}$ の設定値における各	
	Layer \mathcal{O} Efficiency	37
4.37	(a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0{ m mm}, d=1.0{ m mm}, B=1.0{ m T}$ の設定値における各	
	Layer \mathcal{O} Efficiency	38
5.1	(a) 光電効果 (b) コンプトン散乱 (c) 電子対生成の概念図	40
5.2	(a)Electron(b)Gamma のレイヤー構造 Si 検出器でのシミュレーション概念図	41
5.3	Electron の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\rm total}, E_2/E_{\rm total}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map .	43
5.4	Gamma の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map	44
5.5	Effficiency でカットをかけた場合の Electron の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\rm total}, E_2/E_{\rm total}$ のヒス	
	トグラムと E_1, E_2 の Color map	45
5.6	Efficiency でカットをかけた場合の Gamma の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒス	
	トグラムと E_1, E_2 の Color map	46
5.7	Electron を Random 生成した場合の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒストグラム	
	$\succeq E_1, E_2 \oslash \text{Color map} \ldots$	47
5.8	Gamma を Random 生成した場合の比 $E_1/E_2, E_1/E_{ m total}, E_2/E_{ m total}$ のヒストグラムと	
	$E_1, E_2 \mathcal{O}$ Color map	48

第1章 物理背景

1.1 ニュートリノ

1.1.1 ニュートリノの発見

ニュートリノとは 1930 年に W.Pauli によって提唱された素粒子である。当時、 β 崩壊過程は、(1.1)式のような中性子 n が陽子 p に崩壊するとき電子 $e^-(\beta$ 線) を放出する反応過程であると考えられていた。

$$n \to p + e^- \tag{1.1}$$

質量を含めた全エネルギーはエネルギー保存則により崩壊の前後背保存される。(1.1) 式のような 2 体崩壊の場合、運動量保存則により β 線のエネルギーは一定の値となるはずである。しかし、放射 線研究の過程で測定された β 線エネルギースペクトルは、広がりを持った連続スペクトルであった。この問題を解決するために W.Pauli は、電荷を持たない中性の粒子がエネルギーを持ち去っている という仮説を提唱した [1]。

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}_e \tag{1.2}$$

(1.2) 式において、 ν がニュートリノを表す。 $\bar{\nu}_e$ は反電子ニュートリノと呼ばれるニュートリノの 1 種である。ニュートリノは電荷を持たないという性質から、長年確認されていなかった。1956 年 に F.Reines らによって原子炉から放射される反電子ニュートリノと陽子との反応

$$\bar{\nu}_e + p \to e^+ + n \tag{1.3}$$

の観測から存在が確認された。

1.1.2 ニュートリノ振動

ニュートリノには ν_e , ν_μ , ν_τ の 3 種とその反粒子が存在する。1962 年に牧、中川、坂田らによってこの 3 種のフレーバーが変化するニュートリノ振動を提唱した。ニュートリノの 3 種のフレーバー固有状態 $|\nu_\alpha\rangle$, $(\alpha=e,\mu,\tau)$ が質量固有状態 $|\nu_i\rangle$, (i=1,2,3) の重ね合わせで表わされ、0 出ない質量を持つとき飛程又は時間によって異なるフレーバー状態に変化する現象が起こる。この現象がニュートリノ振動と呼ばれる。フレーバー固有状態と質量固有状態の重ね合わせは、(1.4) のように書くことができる。

$$|\nu_{\alpha}\rangle = \sum_{i} U_{\alpha i} |\nu_{i}\rangle \tag{1.4}$$

ここでユニタリ行列 $U_{\alpha i}$ は MNS(Maki-Nakagawa-Sakata) 行列呼ばれ

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{-i\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{13}s_{23}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{13}s_{23}e^{i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}s_{13}c_{23}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}s_{13}c_{23}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}$$
(1.5)

と表される。ここで $\cos\theta_{ij}=c_{ij},\sin\theta_{ij}=s_{ij}$ と置き、 θ_{ij} は質量固有状態 i,j の混合角、 δ は複素 位相とした。

簡単のためニュートリノが 2 種しかない場合のニュートリノ振動を考える。2 つのフレーバー固有 状態 ν_a と ν_b と質量固有状態 ν_1 と ν_2 が混合角 θ で混ざっているとすると

$$\begin{pmatrix} \nu_a \\ \nu_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

と表せる。よって

$$|\nu_a\rangle = \cos\theta |\nu_1\rangle + \sin\theta |\nu_2\rangle$$
 (1.7)

$$|\nu_b\rangle = -\sin\theta |\nu_1\rangle + \cos\theta |\nu_2\rangle$$
 (1.8)

となる。質量固有状態の時間発展は、粒子の運動量を p_j 、質量を m_j とし、 $E_j = \sqrt{p_j^2 + m_j^2}$ を用いて

$$|\nu_i(t)\rangle = \exp(-iE_i t) |\nu_i(0)\rangle \tag{1.9}$$

と書ける。よってフレーバー a の時間発展は

$$|\nu_{a}\rangle = \cos\theta |\nu_{1}(t)\rangle + \sin\theta |\nu_{2}(t)\rangle$$

$$= \cos\theta e^{-iE_{1}t} |\nu_{1}(0)\rangle + \sin\theta e^{-iE_{2}t} |\nu_{2}(0)\rangle$$

$$= \cos\theta e^{-iE_{1}t} (\cos\theta |\nu_{a}\rangle - \sin\theta |\nu_{b}\rangle) + \sin\theta e^{-iE_{2}t} (\sin\theta |\nu_{a}\rangle + \cos\theta |\nu_{b}\rangle)$$

$$= (\cos^{2}\theta e^{-iE_{1}t} + \sin^{2}\theta e^{-iE_{2}t}) |\nu_{a}\rangle + \sin\theta \cos\theta (e^{-iE_{1}t} - e^{-iE_{2}t}) |\nu_{b}\rangle$$
(1.10)

と表せる。(1.10) より $\nu_a(t)$ の時間発展に ν_b 成分が含まれており、ニュートリノ振動することがわかる。 ν_a が時間 t 後に ν_b として観測される確率は

$$P(\nu_a \to \nu_b) = |\sin \theta \cos \theta (e^{-iE_1t} - e^{-iE_2t})|2$$

$$= \frac{1}{4} \sin^2 2\theta (2 - 2\cos(E_2 - E_1)t)$$

$$= \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\frac{\Delta Et}{2}\right)$$
(1.11)

となる。ここでエネルギー差 $\Delta E = E_2 - E_1$ とした。

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \sqrt{p_2^2 + m_2^2} - \sqrt{p_1^2 + m_1^2}$$

$$\sim \left(p_2 + \frac{m_2^2}{2p_2}\right) - \left(p_1 + \frac{m_1^2}{2p_1}\right)$$

$$\sim \frac{\Delta m^2}{2E}$$
(1.12)

ここで、(1.12) において $m_j \ll p_j, p_j \sim E, \Delta m = m_2^2 - m_1^2$ とした。ニュートリノが光速で運動しているとみなし ν_a が距離 L=ct 進んだときのニュートリノ振動確率は

$$P(\nu_a \to \nu_b) = \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\frac{1.27\Delta m^2 \text{ [eV]L [km]}}{E \text{ [GeV]}} \right)$$
(1.13)

となる [3]。

以上より、ニュートリノのエネルギーEとその反応の事象数を測定することにより、振幅から質量固有状態の混合角 θ 、周期から質量二乗差 Δm^2 を知ることができる。

1.1.3 ニュートリノの質量

ニュートリノの有効質量を予言するモデルとして、順階層型 (Normal Hierarchy)、逆階層型 (Inverted Hierarchy)、準縮退型 (Quasi Degenerate) の 3 種の質量階層構造が考えられている。これまでの研究により、 $\Delta m_{21} \sim 7 \times 10^{-5} \ {\rm eV}^2, |\Delta {\rm m}^2|_{32} \sim 2 \times 10^{-3} \ {\rm eV}^2$ という値が得られているが、質量の絶対値は未だ測定されていない。 $m_2 > m_1$ ということはわかっているが、 m_3 と m_1, m_2 の大小関係は未知である (質量階層性問題)。

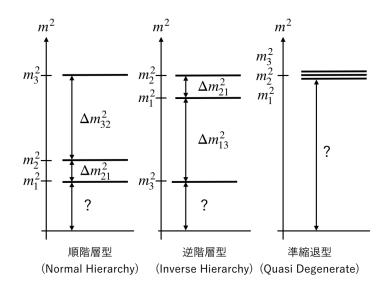


図 1.1: 質量階層構造

1. 順階層型 (Normal Hierarchy)

$$m_1 < m_2 \ll m_3 \tag{1.14}$$

この場合、電子ニュートリノ有効質量には制限がつけられず、極端に小さいこともあり得る。

2. 逆階層型 (Inverse Hierarchy)

$$m_3 \ll m_1 < m_2 \tag{1.15}$$

この場合、 $|\Delta m^2|_{23}$ の値から、電子の有効質量に下限が考えられる。

3. 準縮退型 (Quasi Degenerate)

$$m_1 \sim m_2 \sim m_3 \tag{1.16}$$

質量固有値の絶対値が大きく、質量固有値の差が小さいこともあり得る。この場合には、電子 の有効質量には制限がつかない。

ニュートリノ振動現象の研究で調べられるのは質量二乗差であり、ニュートリノの質量の絶対値は得られない。そこで他のアプローチが必要となり、その一つとしてニュートリノを伴わない二重 β 崩壊がある。

1.2 マヨラナ粒子

1.2.1 マヨラナ粒子

スピン 1/2 のフェルミ粒子のうち粒子と反粒子の区別がつく粒子をディラック粒子、区別がつかない粒子をマヨラナ粒子と呼ぶ。電子や μ 粒子は電荷を持ち、粒子と反粒子の区別がつくためディラック粒子である。ニュートリノは電荷を持たないためマヨラナ粒子である可能性がある。弱い相互作用の反応から、ニュートリノは左巻きのスピンのみを持ち、反ニュートリノは右巻きのスピンを持つことがわかっている。フェルミ粒子のラグランジアンにおける質量項 L は、ニュートリノのディラック質量 m_D 、左巻きの粒子場 Φ_L と右巻き粒子場 Φ_R を用いて以下のように表すことができる。

$$L = m_D \bar{\Phi}_R \Phi_L \tag{1.17}$$

もし、ニュートリノがマヨラナ粒子であった場合、粒子と反粒子の変換が可能である。よって (1.18) のように左巻きの粒子場のみで記述ができる。

$$L = m_L(\bar{\Phi}_L)^C \Phi_L \tag{1.18}$$

ここで m_L は左巻きニュートリノの質量である。同様にして、未発見ではあるが、右巻き粒子場の記述もできる。右巻きニュートリノの質量を m_L とすると

$$L = m_R(\bar{\Phi}_R)^C \Phi_R \tag{1.19}$$

と書ける。以上のように、ニュートリノがマヨラナ粒子であった場合、右巻きと左巻きで独立な質量を与えられる。

標準模型

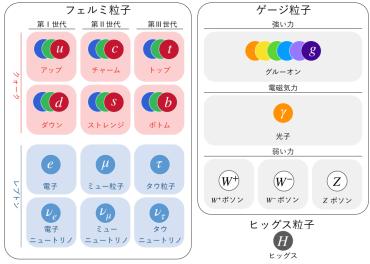


図 1.2: 標準模型

標準模型においてニュートリノの質量は0である。しかし、ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊が観測されると、後述の(1.25)式の関係から τ の寿命によりニュートリノの質量が決定される。

1.2.2 シーソー機構

シーソー機構とは、1979 年に Gell-Mann、柳田らによっ て提唱された機構である。ニュートリノのラグランジアンにおける質量行列は

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} m_L & m_D \\ m_D & m_R \end{pmatrix} \tag{1.20}$$

と書くことができる。対角化すると

$$m_L = \frac{m_D^2}{m_R} \tag{1.21}$$

となる。ディラック質量を $m_D \sim {\rm GeV}$ 程度とすると右巻きニュートリノの質量が大きい場合、極端に軽い左巻きニュートリノの質量が説明できる。この右巻きと左巻きの質量の関係をシーソー機構という。観測される左巻きニュートリノの質量は他の粒子に比べて非常に小さいことがわかっている。この理論が正しいとすると、左巻きニュートリノの質量から右巻きニュートリノの質量はスケールは $\sim 10^{16}~{\rm GeV}$ となり、大統一理論のスケールとなる。これは、右巻きニュートリノが未だ観測されておらず、非常に観測が困難であることを説明できる。

1.2.3 レプトジェネシス

レプトジェネシスは、現在の宇宙に反粒子がほとんど存在しない原因を説明する有力な候補として考えられている。宇宙初期には、粒子と反粒子は同数存在していたとされているが、現在の宇宙では粒子が優勢である。これは、宇宙において粒子と反粒子は非対称性を持つことを指す。シーソ機構で宇宙初期の高エネルギー状態を考えると、右巻きニュートリノが左巻きニュートリノ同様に存在していたと考えられるが、重い右巻きニュートリノは崩壊していく。この崩壊を通じて、レプトン数と

バリオン数の非対称性が生じる。これがレプトジェネシスの考え方である。ニュートリノがマヨラナ 粒子である場合、宇宙初期にレプトン数が生成されることが自然に説明でき、レプトジェネシスによ る物質の起源の説明が成り立つ。

1.3 ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊

1.3.1 二重 β 崩壊

二重 β 崩壊とは、 β 崩壊が原子核内で同時に起こる現象である。すなわち (1.22) で表すような電子 2 つが同時に飛び出し、原子番号を 2 つ大きくする反応過程である。

$$(Z, A) \to (Z + 2, A) + 2e^{-} + 2\bar{\nu}_{e}$$
 (1.22)

二重 β 崩壊は、元の原子核よりも原子番号が 1 つ大きい原子核のエネルギー準位の方が大きく、通常の β 崩壊が起こらない場合に起きる (図 1.3)。ここで、(Z,A) と (Z+2,A) は安定した安定した 偶-偶核でなければならない。二重 β 崩壊の起こる原子核の例を表 1.1 にまとめた。

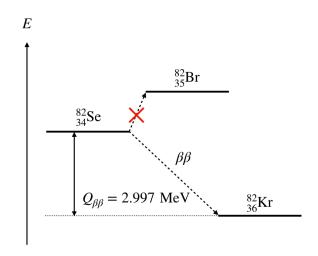


図 1.3: 二重 β 崩壊する原子核のエネルギー準位の例 (82 Se)

表 1.1: 二重 β 崩壊する原子核の例 [4]

原子核	$T_{1/2}^{0\nu}$ [year]	$Q_{\beta\beta} \; [\mathrm{MeV}]$	存在比 [%]
$^{48}\mathrm{Ca} ightarrow ^{48}\mathrm{Ti}$	4.4×10^{19}	4.271	0.187
$^{76}\mathrm{Ge} ightarrow ^{76}\mathrm{Se}$	1.8×10^{21}	2.040	7.8
${}^{82}\mathrm{Se} \rightarrow {}^{82}\mathrm{Kr}$	96×10^{19}	2.995	9.2
$^{100}\mathrm{Mo} ightarrow ^{100}\mathrm{Ru}$	7.1×10^{18}	3.034	9.6
$^{130}\mathrm{Te} ightarrow ^{130}\mathrm{Xe}$	2.7×10^{21}	2.533	34.5
$^{136}\mathrm{Xe} ightarrow ^{136}\mathrm{Ba}$	2.1×10^{22}	2.479	8.9
$^{150}\mathrm{Nd} ightarrow ^{150}\mathrm{Sm}$	9.2×10^{18}	3.367	5.6

1.3.2 ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊

(1.22) 式で示される通常の二重 β 崩壊 $(2\nu\beta\beta)$ に加え、ニュートリノがマヨラナ粒子である場合は、ニュートリノを放出しない二重 β 崩壊過程が予言される。原子核内の中性子が陽子に崩壊する過程で、電子 e^- と反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ を生じるが、反電子ニュートリノ $\bar{\nu}_e$ が電子ニュートリノ ν_e のように振る舞うため、もう一方の崩壊過程に電子ニュートリノが吸収される。すなわち、(1.23) のように崩壊過程においてニュートリノが放出されない。以下、このモードの事を $0\nu\beta\beta$ と呼ぶ。

$$(Z, A) \to (Z + 2, A) + 2e^{-}$$
 (1.23)

図 1.4 に $2\nu\beta\beta$ と $0\nu\beta\beta$ の 2 つの崩壊モードの Feynman Diagram を示す。

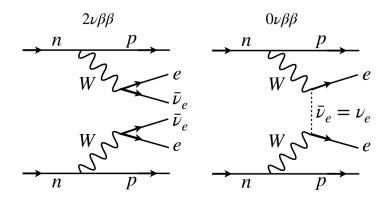


図 1.4: $2\nu\beta\beta$ と $0\nu\beta\beta$ の Feynman Diagram

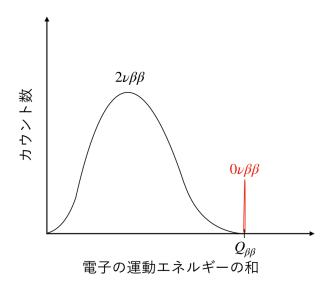


図 1.5: $2\nu\beta\beta$ と $0\nu\beta\beta$ で生じる電子のエネルギー和

 $2\nu\beta\beta$ の電子の運動エネルギースペクトルは、ニュートリノが運動エネルギーを持ち去るため広がりを持つ連続スペクトルとなる。一方 $0\nu\beta\beta$ では、ニュートリノを放出せず、崩壊前後の原子核の質量差は2つの電子のエネルギーに変換されるため、そのエネルギー和は一定となる。すなわち、観測するエネルギースペクトルは鋭いピークを持つ。ピークのエネルギー値を $Q_{\beta\beta}$ 値と呼ぶ。

1.3.3 半減期と有効質量

 $0\nu\beta\beta$ の半減期は (1.24) で表される。

$$\left(T_{1/2}^{0\nu}\right)^{-1} = G^{0\nu}|M^{0\nu}|^2 < m_{\beta\beta} >^2$$
 (1.24)

ここで $G^{0\nu}$ は位相空間因子、 $M^{0\nu}$ は核行列要素である。 $< m_{\beta\beta} >$ はニュートリノの有効質量であり、以下のように与えられる。

$$\langle m_{\beta\beta} \rangle = |\sum_{i} U_{ei}^{2} m_{\nu i}| \tag{1.25}$$

ここで U_{ei} は MNS 行列、 $m_{\nu i}$ はニュートリノの絶対質量である。

1.3.4 主なニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索実験

先に行われてきたニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索実験を紹介する。

• HDM

HDM(Heidelberg Moscow) 実験は、約 $10 \log$ の濃縮 76 Ge を用いた実験で、半減期 $T_{1/2}^{0\nu}(^{76}$ Ge) = $2.23_{-0.31}^{+0.44} \times 10^{25}$ year、有効質量 $< m_{\beta\beta} > < 0.35$ eV が得られている。検出器はイタリアの国際グラン・サッソ研究所の地下施設にあり、エネルギー分解能~3 keV を達成している [6]。

• IGEX

IGEX(The International Glonass) 実験は、HDM 実験と同じく 76 Ge を用いた実験で、半減期 $T_{1/2}^{0\nu}(^{76}$ Ge) = 1.57×10^{25} year、有効質量 $< m_{\beta\beta} >< 0.33\,\mathrm{eV}\sim 1.35\,\mathrm{eV}$ が得られている。

• MAJORANA

米国サウスダコタ州の地下約 1.5 km の深さに位置する研究所、Sanford Underground Research Laboratory での実験。約 30kg の約 86% 濃縮 76 Ge を用いた実験である。将来的に 1 トンの濃縮 76 Ge を用い、 $Q_{\beta\beta}=2039$ keV の周り 4 keV 領域で 1 count/ton·year を目標としている [7]。

• GERDA

GERDA(GERmanium Detector Array) 実験は、 $35.6\,\mathrm{kg}$ の約 87% 濃縮 $^{76}\mathrm{Ge}$ を用いた実験で、IGEX 実験で用いた coaxial 検出器と BEGe(Broad Energy Germanium) 検出器を用いた観測。半減期の下限 $T_{1/2}^{0\nu}(^{76}\mathrm{Ge})>8.0\times10^{25}$ year で BEGe 検出器におけるバックグラウンド $1.0_{-0.4}^{+0.6}\times10^{-3}\,\mathrm{cts/(keV\cdot kg\cdot yr)}}$ が得られている。将来計画として $200\mathrm{kg}$ の高濃度 $^{76}\mathrm{Ge}$ を用いた LGEND(Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless Double Beta Decay) 実験ある。MAJORANA 実験とコラボレーションし、更なる低バックグラウンドを目指す [8]。

• NEMO-3 · SuperNEMO

NEMO(Neutrino Ettore Majorana Observatory) コラボレーションが行う SuperNEMO 実験と、その前身である NEMO-3 実験は、フランスとイタリア国境の Fréjus トンネルにある地下 実験施設 Fréjus underground laboratory で行われている実験である。¹⁰⁰Mo を 6.9 kg、⁸²Se を

0.93 kg、¹³⁰Te を 0.45 kg、¹⁰⁰Cd を 0.40 kg 等、7 種類のソースを円筒状に配置した構造を持つ。磁場をかけることによる電子の軌跡とプラスチックシンチレータによるエネルギーの検出による探索実験である。NEMO-3 実験では、¹⁰⁰Mo で半減期 $T_{1/2}^{0\nu}(^{100}\text{Mo}) > 5.8 \times 10^{23}$ year、有効質量 $< m_{\beta\beta} > < 0.6 \, \text{eV} \sim 1.3 \, \text{eV}$ 、⁸²Se で $T_{1/2}^{0\nu}(^{82}\text{Se}) > 2.1 \times 10^{23}$ year、 $< m_{\beta\beta} > < 1.2 \, \text{eV} \sim 2.2 \, \text{eV}$ が得られている [9]。

CANDLES

CANDLES(CAlcium fluoride for studies of Neutrino and Dark matters by Low Energy Spectrometers) 実験は、 $Q_{\beta\beta}=4.271\,\mathrm{MeV}$ を持ち、低バックグラウンドが実現できる $^{42}\mathrm{Ca}$ を含む CaF_2 を用いた実験である。天然存在比が 0.187% であるため $^{42}\mathrm{Ca}$ を濃縮するため手法の開発を進めている [10]。

• SNO+

SNO(Sudbury Neutrino Observatory) 実験は、重水を用いた水チェレンコフ検出器を用いた実験であり、太陽ニュートリノ観測によりニュートリノ振動の証拠を報告していることで良く知られている。 150 Nd を含むネオジウム 1 トンを液体シンチレータ検出器と入れ替えることによって $0\nu\beta\beta$ 探索を行うのが、SNO+計画である。

• NEXT

NEXT(Neutrino Experiment with a high-pressure Xe TPC) 実験は、90% の濃縮 136 Xe を用いた TPC(time projection chamber) 方式検出器を用いた実験である。将来計画として NEXT-100 実験を考えられており、バックグラウンド 5×10^{-4} counts/(keV·kg·year) において半減期 $T_{1/2}^{0\nu}(^{136}$ Xe) $> 7\times 10^{25}$ year を目指す [11]。

• EXO-200,1000

EXO(Enriched Xenon Observatory)-200 実験は、約 80% に濃縮された液体 136 Xe を 200 kg を 用いた実験である。米国ニューメキシコ州にある核廃棄物隔離施設の地下実験施設ある。半減 期 $T_{1/2}^{0\nu}(^{136}$ Xe) $> 1.9 \times 10^{25}$ year が得られている [12]。

• KamLAND-Zen

KamLAND-Zen(Kamioka Liquid Scintillator Anti-Neutrino Detector-Zero neutrino double beta decay search) 実験は神岡鉱山地下実験施設の 100 トン液体シンチレータを用いた低放射能環境における実験である。バルーンの中に、天然存在比 8.9% の 136 Xe を 90% に濃縮させ、液体シンチレータの中に溶かして導入する手法を用いている。これまでの研究により、 $T_{1/2}^{0\nu}>1.07\times10^{26}$ year とい y 世界最高の測定結果を報告している [13]。将来計画として、1000 kg の 136 Xe を用いた KamLAND2-Zen があり、有効質量 $< m_{\beta\beta}>< 200$ meV を目指す。KamLAND2-Zen に移行する中段階として 800 kg の 136 Xe を用いた計画があり、そこでは $< m_{\beta\beta}>< 30$ meV ~ 40 meV が達成できると見積もっている [14]。

第2章 検出器

2.1 概要

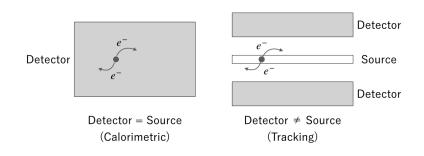


図 2.1: ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のための検出器構造の例

本研究では、Geant4 を用いた粒子シミュレーションを用い、新しいニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索実験の評価を行う。Geant4 とは、素粒子が物質中を通過するときの相互作用過程をシミュレーションするソフトウェアである。

今まで行われてきたニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のための検出器構造は、大きく分けて 2 種類ある。一つは、図 2.1 の (a) のように検出器がそのまま二重 β 崩壊するソースとなっているタイプであり、もう一つは、(b) のように検出器とソースが分かれており、二重 β 崩壊したときの電子の軌跡を観測するタイプである。本研究で評価する検出器の設計では、では、検出器とソースが分かれているが、電子の軌跡を観測は行わず、単純に電子の運動エネルギーの和を観測することにより二重 β 崩壊を観測する。

2.2 Si 半導体検出器

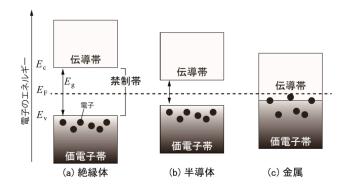


図 2.2: (a) 絶縁体,(b) 半導体,(c) 金属のエネルギーバンドの模式図 [15]

物質は図 2.3 のようにエネルギーバンドにおける電子の占有状態により、金属 (metal)、半導体 (semiconductor) または絶縁体 (insulator) として分類される。エネルギーバンドには、電子の占めることが できないエネルギー領域があり、禁制帯 (band gap) と呼ばれる。band gap を持つ物質中の電子は、価電子帯に存在し、エネルギーを与えると伝導帯に励起される。電子が励起されることにより物質は電気伝導性を示す。

半導体検出器は、放射線が通過すると電子正孔対が生成し電気伝導性を示す。すなわち、検出器に入射した放射線が検出器内で損失したエネルギーを電子正孔対により検出することができる。半導体 検出器は、他の放射線検出器に比べてエネルギー分解能が高く、放射能測定に広く用いられている。

本研究では Si 半導体検出器を用いて、原子核が二重 β 崩壊する際に放出する 2 電子のエネルギー損失を測定する。Si 半導体検出器は、図 2.3 のように読み出し方法・読み出しブロック・読み出し位置で大きく分類される。シミュレーションでは、読み出し用に Si 検出器にアルミニウム (以下 Al) を用いているとし、 $0.01\,\mathrm{mm}$ の Al 薄膜を Si 検出器の両面に取り付ける。

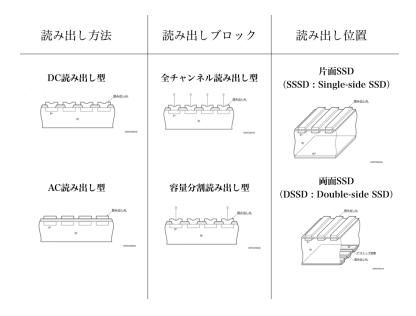


図 2.3: Si 半導体検出器の種類例 [5]

2.3 同位体 ⁸²Se

セレン (Se) の同位体のうち天然に存在するものは 6 種類 (74 Se, 76 Se, 76 Se, 78 Se, 80 Se, 82 Se) あり、そのうち 74 Se, 76 Se,

表 2.1:	Se 同位体の不安定同位体の例

同位体核種	N	Decay Mode	$T_{1/2}$	Decay Energy
$^{72}\mathrm{Se}$	38	EC/γ	$8.4\mathrm{day}$	- / $0.046\mathrm{MeV}$
$^{75}\mathrm{Se}$	41	EC/γ	$119.779\mathrm{day}$	- / $0.264\mathrm{MeV},0.136\mathrm{MeV},0.279\mathrm{MeV}$
$^{79}\mathrm{Se}$	45	β	$3.27 \times 10^5 \text{ year}$	$0.151\mathrm{MeV}$
$^{82}\mathrm{Se}$	48	etaeta	$1.08\times10^{20}~\mathrm{year}$	$2.995\mathrm{MeV}$

2.4 ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のためのレイヤー構造 検出器

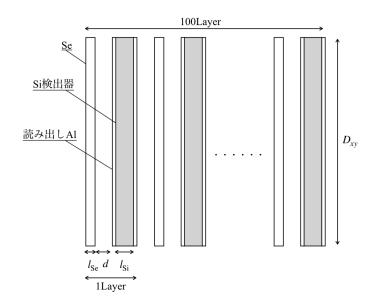


図 2.4: レイヤー構造 Si 検出器の概念図

本研究では、Si 検出器と二重 β 崩壊する 82 Se のソースの組み合わせを 1 Layer とし、100 Layer 重ねるレイヤー構造の検出器を考える (図 2.4 参照)。ここでこのレイヤー構造 Si 検出器を構成する要素について、Si 半導体検出器の厚みを $l_{\rm Si}$ 、 82 Se ソースの厚みを $l_{\rm Se}$ 、それらの面積を D_{xy} 、Si 検出器と 82 Se ソースの間隔を d とする。

二重 β 崩壊によって放出される電子の運動エネルギーを観測するため、d を小さく設定し、放出された電子をすぐ Si 検出器で捕獲する。また、 l_{Si} を薄く設定することで、環境 γ 線によるバックグラウンドを抑える。また、一般に Si 半導体検出器は厚くすると、エネルギー分解能が悪くなるためできるだけ薄い方が $0\nu\beta\beta$ と $2\nu\beta\beta$ の識別がよくなる。ただ l_{Si} を薄くするだけでは、二重 β 崩壊によって放出された電子も Si 検出器をすぐ通過し、十分な運動エネルギーを得られない。そこで検出器に一定磁場をかけ、電子を磁場の影響により検出器内で円の軌跡を描かせることによって、何度か Si 検出器を通過させる。これらの要素を組み合わせることにより、純粋な電子の運動エネルギー和を得ることを目指す。

次章において、ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のためのレイヤー構造検出器の具体的な解析方法を説明する。

第3章 Si 半導体検出器中での電子のエネル ギー損失

3.1 電子のエネルギー損失シミュレーションと検出効率

Geant4 ソフトウェアを用い、Si 検出器内での電子のエネルギー損失を見積もる。Genat4 においてエネルギー損失は、Energy Deposit といい、放出された電子が物質 (Si 半導体検出器) 内で相互作用ステップ毎で損失するエネルギー損失の和が得られる。

 $^{82} {\rm Se}$ は $Q=2.995\,{\rm MeV}$ であるため、簡単のため二重 β 崩壊で放出される電子のエネルギーは Q 値の半分の値 $1.5\,{\rm MeV}$ であると仮定をし、シミュレーションを行う。

レイヤー構造 Si 検出器を 1 層あるときの Energy Deposit のヒストグラムを図 3.1 に示す。シミュレーション時のそれぞれ変数においての設定値を表 3.1 に示す。

表 3.1: レイヤ構造 Si 検出器 1 層のときのシミュレーション設定値

変数	設定値
B	1.0 T
d	$1.0\mathrm{mm}$
l_{Si}	$1.0\mathrm{mm}$
$l_{ m Se}$	$0.01\mathrm{mm}$
D_{xy}	$100\times100~\mathrm{cm^2}$

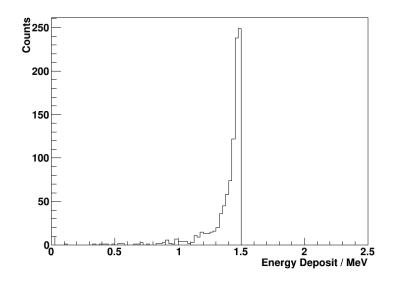


図 3.1: レイヤー構造 Si 検出器 1 層のときの Energy Deposit のヒストグラム

観測された Energy Deposit のヒストグラムから、レイヤー構造 Si 検出器において二重 β 崩壊に

よって放出された電子が観測されたと決定するための効率 Efficiency を下記のように設定する。

Efficiency =
$$\frac{1.25\,\mathrm{MeV}\,$$
から $1.75\,\mathrm{MeV}\,$ 間の Energy Deposit の粒子数入射粒子数

3.2 Si 半導体検出器の評価

レイヤー構造 Si 検出器に用いる Si 半導体検出器に電子が入射した時の Energy Deposit を評価するため、3 種類の Si 半導体検出器の依存性をシミュレーションする。

3.2.1 Si 半導体検出器の厚み依存性による評価

Si 半導体検出器の厚み $l_{\rm Si}$ を $0.5\,\mathrm{mm}$ から $4.0\,\mathrm{mm}$ まで $0.5\,\mathrm{mm}$ 間隔で変化させ、それぞれの場合での厚みで Energy Deposit を比較した。レイヤー構造 Si 検出器のそれぞれの変数を図 $3.2\,\mathrm{o}$ ように設定した。電子の初期エネルギーを $1.5\,\mathrm{MeV}$ 、初期 Event 数を $1000\,\mathrm{c}$ とし、Si 半導体検出器から $1.0\,\mathrm{mm}$ 離れた位置から Si 半導体検出器の面に対し直角に入射させた。ここで、Si 半導体検出器のみの検出 効率を見積もるため、読み出し用 Al 薄膜は取り付けていない。それぞれの厚みにおいてのヒストグラムを作成し、効率 Efficiency と $l_{\rm Si}$ のグラフを作成した。

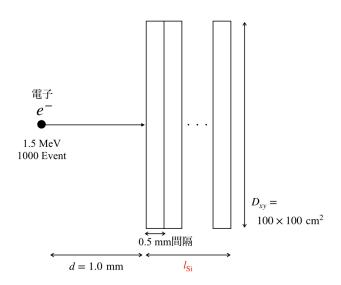


図 3.2: Si 半導体検出器の厚み依存性の概念図

3.2.2 Si 半導体検出器の厚み依存性の結果

図 3.3 に Si 半導体検出器の効率 Effciency と厚み l_{Si} の結果を示す。

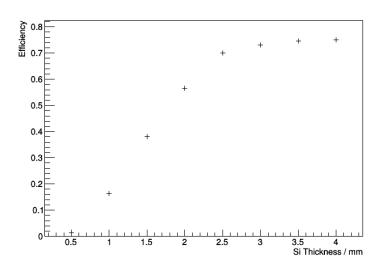


図 3.3: Si 半導体検出器の厚み依存性と効率

厚みが厚くなるにつれて Efficiency が大きくなっており、 $2.5\,\mathrm{mm}$ 以上で値が一定値に近くなっていることが分かる。厚い方が、電子が Si 半導体検出器内を通過する距離が長くなるため Energy Deposit が初期エネルギー値に近くなる。 $2.5\,\mathrm{mm}$ 以上で一定値を取ったということは、電子の Si 半導体検出器での飛距離が平均 $2.5\,\mathrm{mm}$ 程度であることを意味する。レイヤー構造 Si 検出器を実際に用いる際は、磁場をかけ Si 半導体検出器を通過してしまった粒子を再度同一検出器入射させるため、Si 半導体検出器は $2.5\,\mathrm{mm}$ より薄くて良いことがわかる。

図3.4 にSi 半導体検出器の厚み依存性のヒストグラムをそれぞれの厚みでプロットした結果を示す。

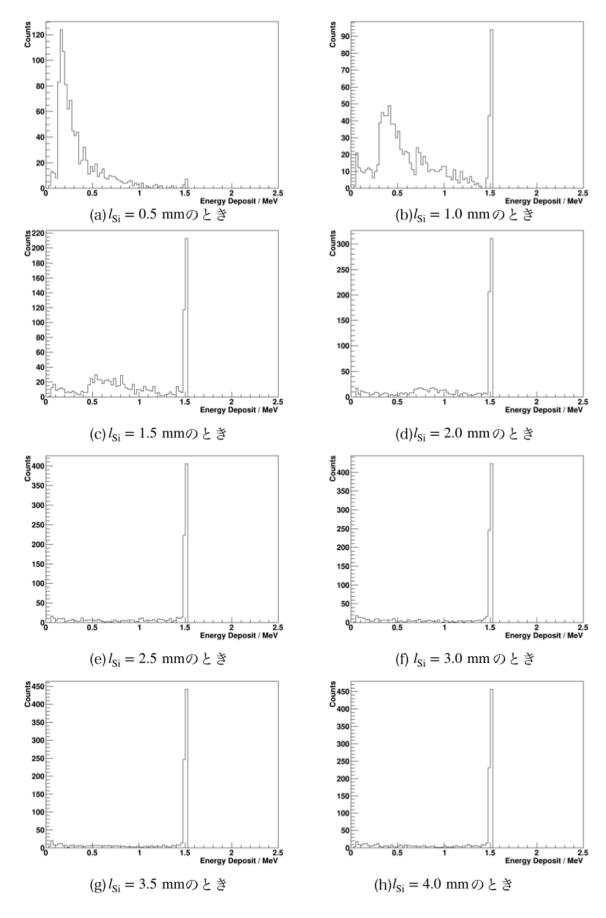


図 3.4: Si 半導体検出器の厚み依存性のヒストグラム

3.2.3 Si 半導体検出器の角度依存性による評価

電子が Si 半導体検出器の面に対し直角に入射している時の角度を 0° とし 10° 間隔で 80° まで変化させ、それぞれの場合での角度で Energy Deposit を比較した。図 3.5 のようにそれぞれの変数を設定した。電子の初期エネルギーを 1.5 MeV、初期 Event 数を 1000 とし、Si 半導体検出器から 1.0 mm離れた位置から入射させた。ここで、Si 半導体検出器のみの検出効率を見積もるため、読み出し用 Al 薄膜は取り付けていない。それぞれの角度においてのヒストグラムを作成し、効率 Efficiency と角度 θ のグラフを作成した。

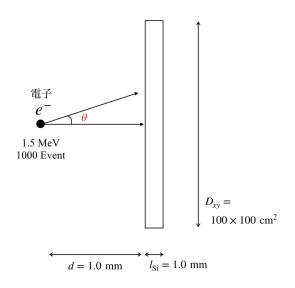


図 3.5: Si 半導体検出器の角度依存性の概念図

3.2.4 Si 半導体検出器の角度依存性の結果

図 3.6 に Si 半導体検出器の効率 Effciency と角度 Angle の結果を示す。

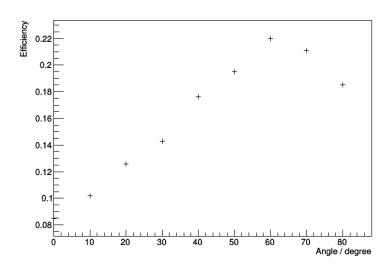


図 3.6: Si 半導体検出器の角度依存性と効率

角度 60° で最も良い Efficiency を得られた。Si 半導体検出器への入射角が鋭い方が、電子が Si 半導体検出器内を通過する距離が長くなるため Energy Deposit が初期エネルギー値に近くなる。また、電子は Si 半導体検出器で跳ね返ってしまい、検出器に入らない場合も考えられる。角度が鋭くなりすぎると Si 半導体検出器に入らず反射した電子が多くなったため、 60° より大きい角度では Efficiency が減少したと考える。

図 3.7、図 3.8 に Si 半導体検出器の角度依存性のヒストグラムをそれぞれの角度でプロットした結果を示す。

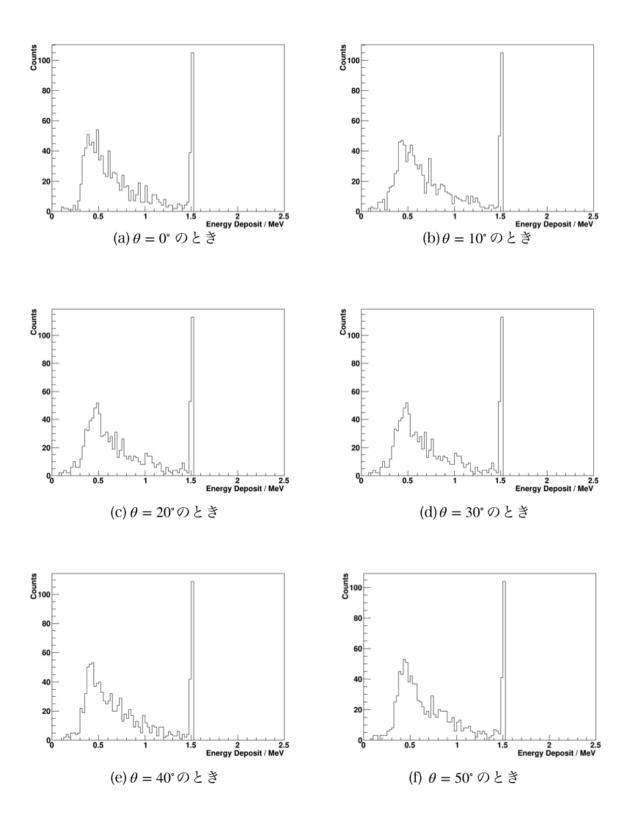
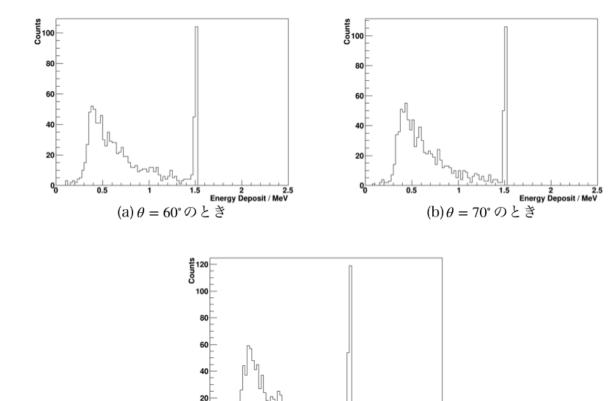


図 3.7: Si 半導体検出器の厚み依存性のヒストグラム $(0^{\circ}$ から 50°)



(c) θ = 80°のとき

図 3.8: Si 半導体検出器の角度依存性のヒストグラム (60° から 80°)

3.2.5 読み出し用 Al 薄膜による依存性による評価

読み出し用 Al 薄膜を Si 半導体検出器に取り付けた場合と、取り付けていない場合の Energy Deposit を比較する。厚み $0.01~\rm mm$ の Al の薄膜を取り付けたときを考える。初期粒子の位置 $d=1.0~\rm mm$ 、Si 半導体検出器の厚み $l_{\rm Si}=1.0~\rm mm$ として Energy Deposit を比較した。ここで、初期電子のエネルギーを $1.5~\rm MeV$ 、Event 数を $1000~\rm E$ した。それぞれ膜ありと膜なしでヒストグラムを作成し、効率 Efficiency を出した。

3.2.6 読み出し用 Al 薄膜による依存性の結果

 $0.01\,\mathrm{mm}$ の厚みの読み出し用 Al 薄膜を Si 検出器に取り付けた時の依存性を見るため、表 3.2 に効率をまとめた。

表 3.2: 読み出し用 Al 薄膜による効率

	Efficiency
Al 薄膜なし	0.177
Al 薄膜あり	0.085

薄膜なしの方が、Efficiency が高くなった。Si 半導体検出器に膜があると、電子が膜で反射し、電子が Si 半導体検出器に入射する数が減る。また、Si 半導体検出器に入射しても膜で散乱し Energy を失ったため Energy Deposit が小さくなった。よって、Efficiency が下がったと考えられる。

図 3.9 に読み出し用 Al 薄膜のある場合とない場合のヒストグラムをプロットした。

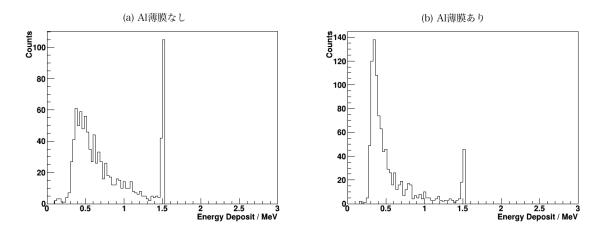


図 3.9: 読み出し用 Al 薄膜による依存性のヒストグラム

第4章 レイヤー構造Si検出器の評価

4.1 検出器構造の評価

レイヤー構造 Si 検出器の性能を評価するため、下記の依存性をシミュレーションによって評価した。

1. Si 検出器厚み依存性

Si 検出器の厚みによって捕獲できる電子のエネルギー和が変わる。二重 β 崩壊による電子のエネルギーを多く、環境放射線による電子のエネルギーを少なくできる厚みを決定するために行う。

2. 電子の初期位置依存性

電子の初期位置、つまり Si 検出器と 82 Se ソースの間 d の依存性を測定する。レイヤー構造 Si 検出器の 1 層毎の幅を決定するために行う。検出器内が磁場なし真空状態であれば、二重 β 崩壊によって出てきた電子は直進し、そのまま Si 検出器に入る。本実験では、環境放射線の影響を考え、磁場をかけているため電子は直進せず螺旋を描く。よって、初期位置の依存性は磁場の影響によって変化する事が予測される。

3. 磁場依存性

磁場の影響で電子の軌道が変わることによる Energy Deposit の変化を見る。電子のエネルギーをより多く捕獲するための適切な磁場を決定するために行う。

これらの依存性を見るための変数とその設定値を表 4.1 に示す。

磁場 B は、磁場がある状態とない状態の依存性と、磁場の大きさによる依存性を見るために、3 つのパターンでのシミュレーションを行う。Si 検出器と 82 Se の間 d を大きくしすぎると実際のレイヤー構造 Si 検出器は、磁場をかけた状態を想定するため電子が Si 半導体検出器まで届かなくなる。また、Si 検出器の厚み $l_{\rm Si}$ は、環境 γ 線の影響を出来るだけ排除するため、薄いものを考える。したがって、d と $l_{\rm Si}$ は小さいことが前提として 2 つのパターンで考える。

変数 $l_{\rm Se}=0.01\,{\rm mm}$, $D_{xy}=100\times100\,{\rm cm}^2$ は固定する。初期粒子は 50 層目 (中心) から一方向に向けて角度と発生点を $^{82}{\rm Se}$ ソース上で Random に発生させた。今回は Layer の番号 50 から番号が増えていく方向へ向けて電子を発生させている。初期粒子のエネルギーは $1.5\,{\rm MeV}$ で固定した。この変数でのシミュレーションをレイヤー構造 ${\rm Si}$ 検出器で行う。

解析としては、以下のグラフを作成した。

- 1. レイヤー構造 Si 検出器全体の Energy Deposit のヒストグラム。
- 2. Layer 毎に 0.25 MeV 間隔のしきい値に落ちた数を Count し、Layer を横軸、Energy Deposit 縦軸での Color map。
- 3. レイヤー毎の Efficiency のグラフ。

表 4.1: レイヤ構造 Si 検出器性能評価シミュレーション設定値

変数	設定値		
$l_{ m Si}$	$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{mm}$	
d	$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{mm}$	
B	$0.0\mathrm{T}$	$0.5\mathrm{T}$	$1.0\mathrm{T}$

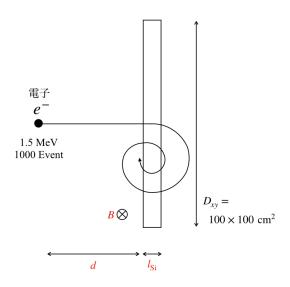


図 4.1: Si 検出器厚み依存性・電子の初期依存性・磁場依存性シミュレーション概念図

4.2 検出器構造の評価の結果

はじめに、各設定値ごとにシミュレーションを行った結果を示す。全レイヤーの Total Energy Deposit の和におけるヒストグラムを図 4.2 から図 4.13 プロットした。縦軸は対数をとった。本シミュレーションでの設定値を表 4.2 に示す。

表 4.2: レイヤ構造 Si 検出器性能評価と電子・ γ 線識別のシミュレーション設定値

変数	設定値		Electron	Gamma
$l_{ m Si}$	$0.5\mathrm{mm},1.0\mathrm{mm}$	Event 数	1000	100000
d	$0.5\mathrm{mm},1.0\mathrm{mm}$	初期エネルギー	$1.5\mathrm{MeV}$	$1.5\mathrm{MeV}{\sim}3.0\mathrm{MeV}$ Random
B	$0.0\mathrm{T},0.5\mathrm{T},1.0\mathrm{T}$	初期位置	50 Layer	50 Layer
D_{xy}	$100\times100~\mathrm{cm^2}$	初期運動方向	角度 0°~180°Random	角度 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ Random
$l_{ m Se}$	$0.01\mathrm{mm}$			

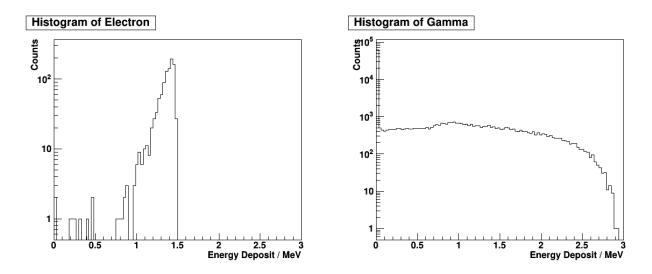


図 4.2: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

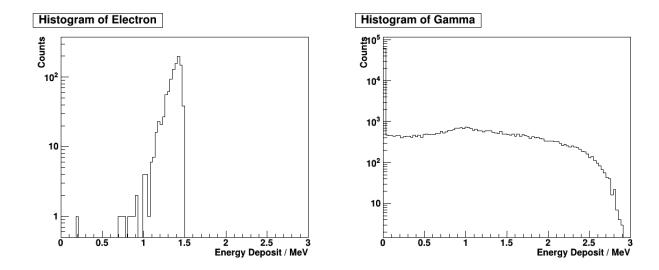


図 4.3: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

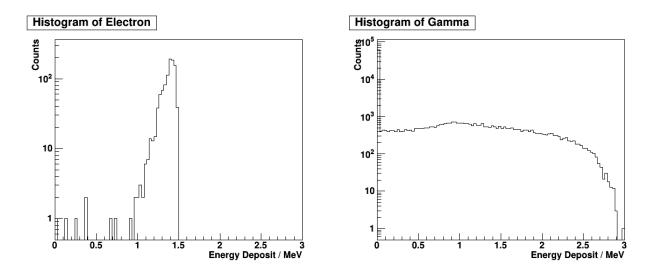


図 4.4: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

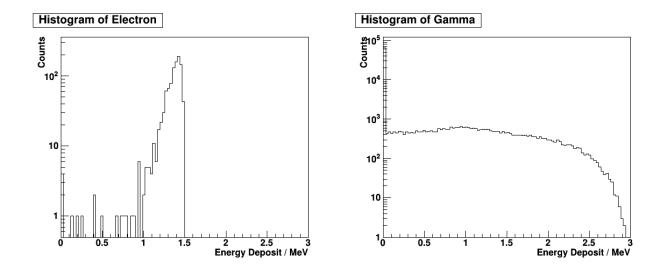


図 4.5: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

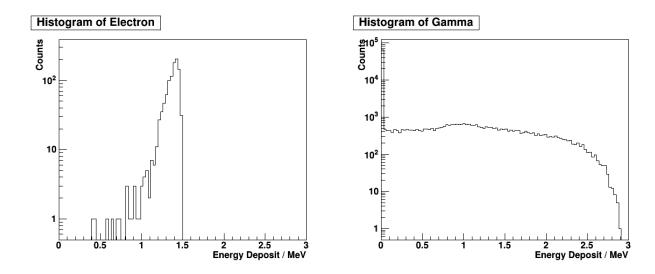


図 4.6: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

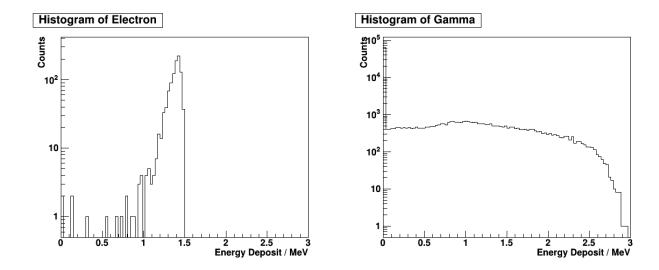


図 4.7: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

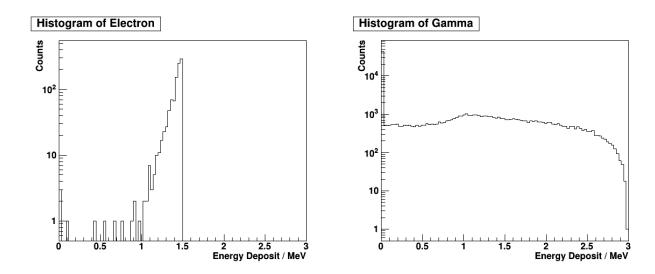


図 4.8: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

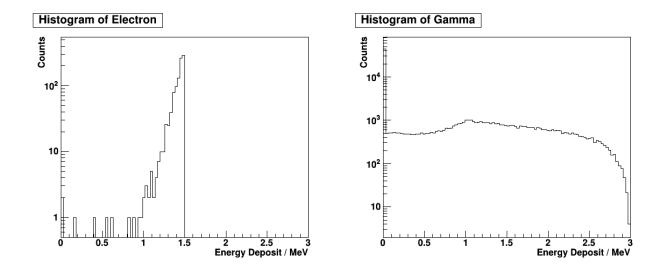


図 4.9: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

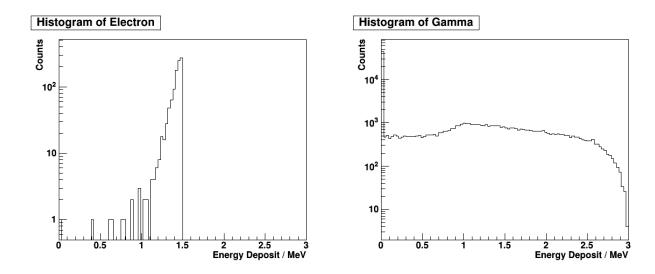


図 4.10: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0$ mm, d=0.5 mm, B=1.0 T の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

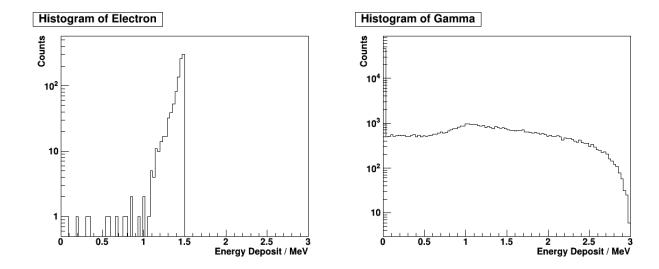


図 4.11: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0$ mm, d=1.0 mm, B=0.0 T の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

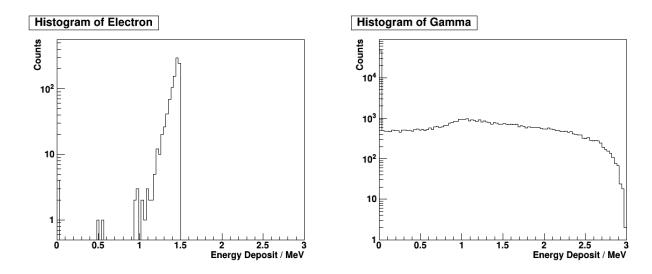


図 4.12: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0$ mm, d=1.0 mm, B=0.5 T の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

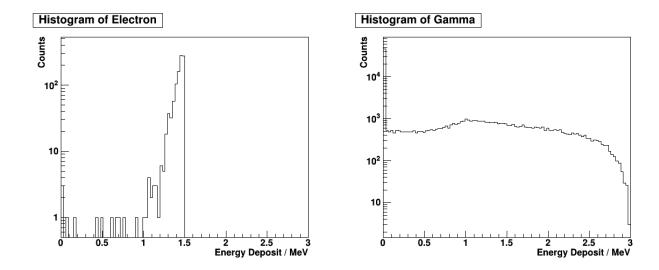


図 4.13: Electron と Gamma の $l_{\rm Si}=1.0$ mm, d=1.0 mm, B=1.0 T の設定値における Total Energy Deposit のヒストグラム

次に、Layer 毎に 0.25 MeV 間隔のしきい値に落ちた Count 数と Layer と Energy Deposit を Color map にプロットした。結果を図 4.14 から図 4.14 に示す。

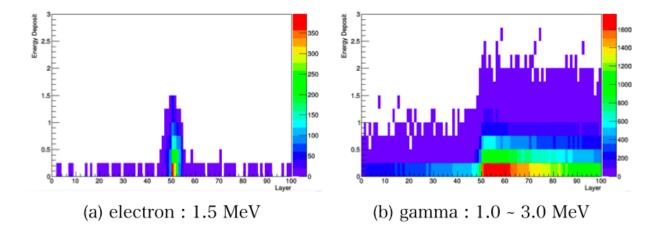


図 4.14: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

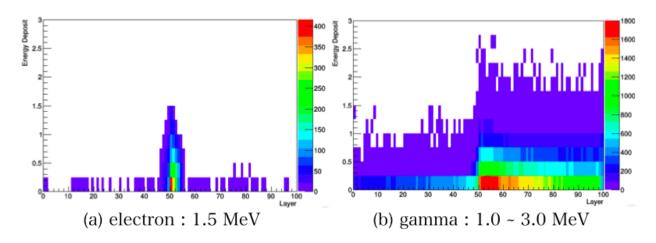


図 4.15: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{\rm mm}, d=0.5\,{\rm mm}, B=0.5\,{\rm T}$ の設定値における Color map

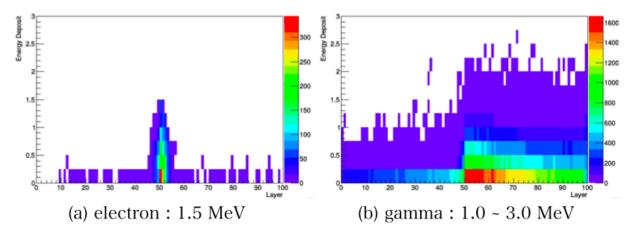


図 4.16: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

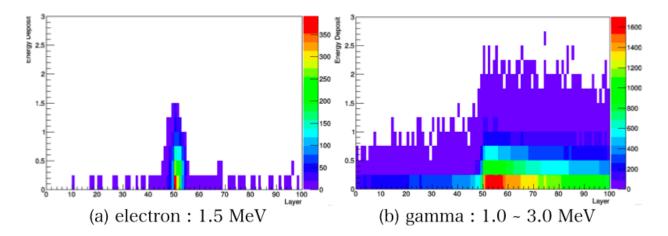


図 4.17: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

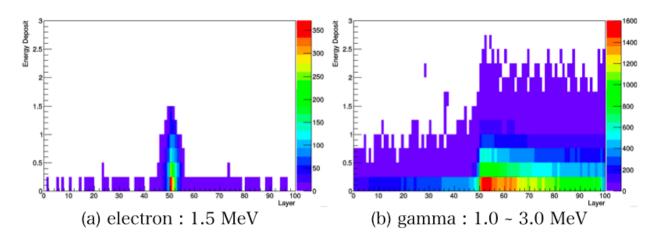


図 4.18: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{\rm mm}, d=1.0\,{\rm mm}, B=0.5\,{\rm T}$ の設定値における Color map

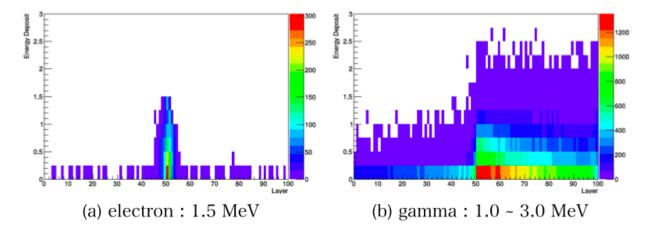


図 4.19: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

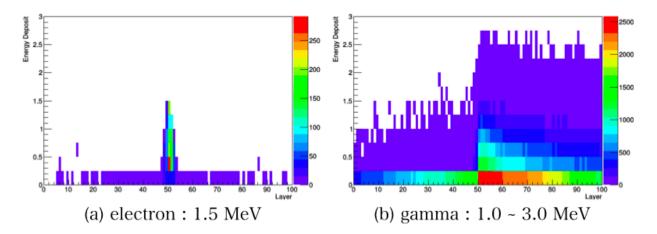


図 4.20: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{\rm mm}, d=0.5\,{\rm mm}, B=0.0\,{\rm T}$ の設定値における Color map

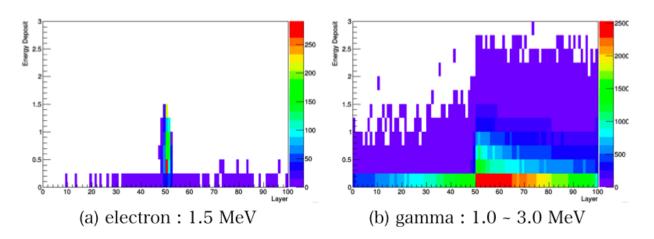


図 4.21: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における Color map

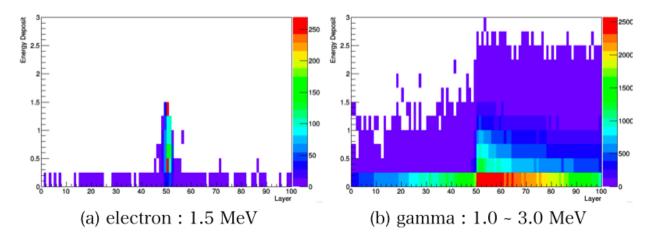


図 4.22: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

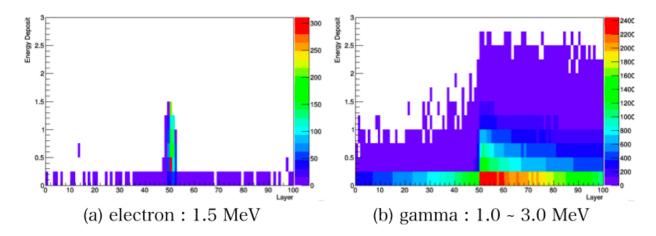


図 4.23: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

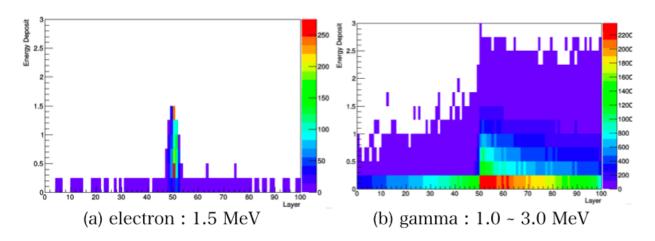


図 4.24: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における Color map

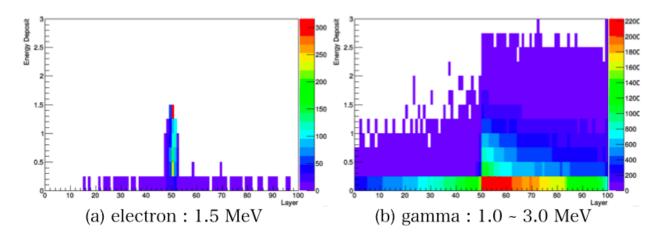


図 4.25: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における Color map

図 4.14 から図 4.14 の Color map からレイヤー構造 Si 検出器での Layer 毎の Energy Deposit の分布がわかる。電子は初期位置にピークが立ち、 γ 線は放射方向に一様に分布をしている。電子の

Color map では、磁場をかけると Energy Deposit の値が大きいところに落ちている電子が多くなっていることがわかる。また、Si 半導体検出器の厚み $l_{\rm Si}$ が厚くなるとピークが鋭くなっている。すなわち、Efficiency の間に Energy Deposit が落ちている Layer 数が減っている。 γ 線では Efficiency の間の Energy Deposit が多くの Layer で落ちているため、電子と γ 線での識別が Layer の分布によってできることがわかる。

次に各 Layer の Efficiency を求め、各 Layer における Efficiency をグラフを図 4.26 から図 4.37 にプロットした。

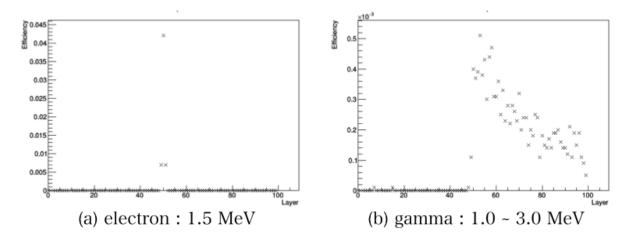


図 4.26: (a)electron(b)gamma \mathcal{O} $l_{\text{Si}}=0.5\,\text{mm}, d=0.5\,\text{mm}, B=0.0\,\text{T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

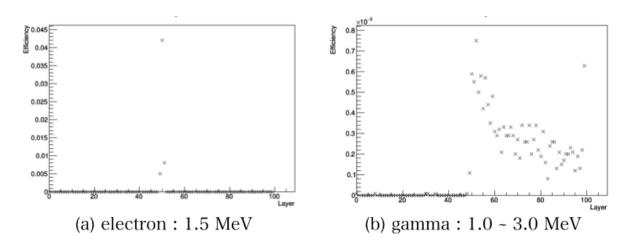


図 4.27: (a)electron(b)gamma \mathcal{O} $l_{\text{Si}}=0.5\,\text{mm}, d=0.5\,\text{mm}, B=0.5\,\text{T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

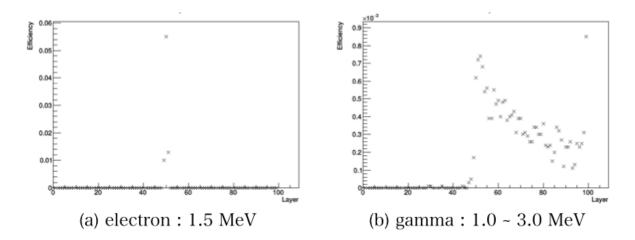


図 4.28: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

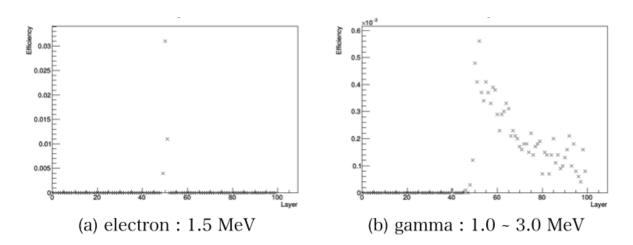


図 4.29: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

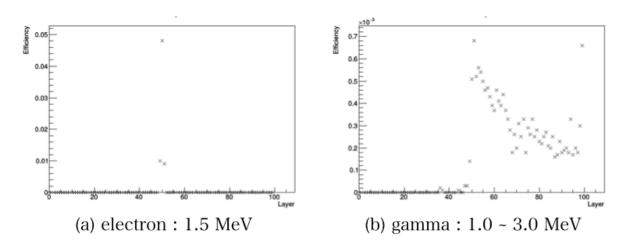


図 4.30: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

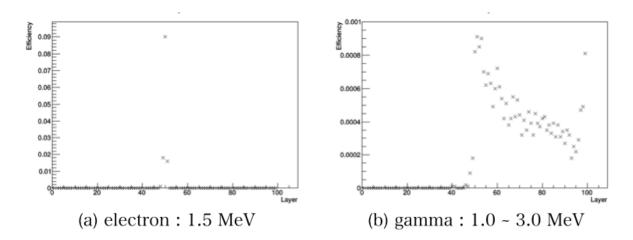


図 4.31: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=0.5\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

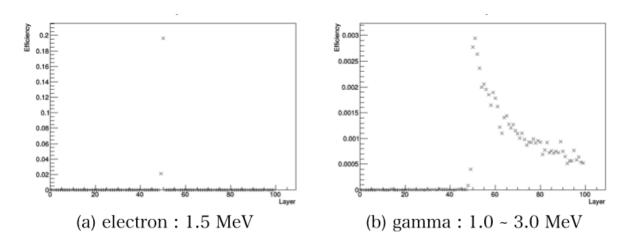


図 4.32: (a)electron(b)gamma \mathcal{O} $l_{\rm Si}=1.0$ mm, d=0.5 mm, B=0.0 T の設定値における各 Layer の Efficiency

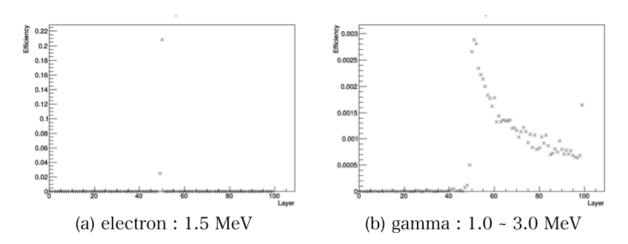


図 4.33: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

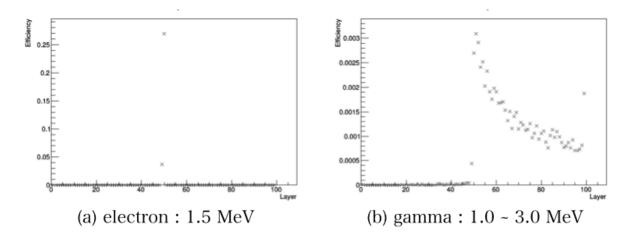


図 4.34: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=0.5\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

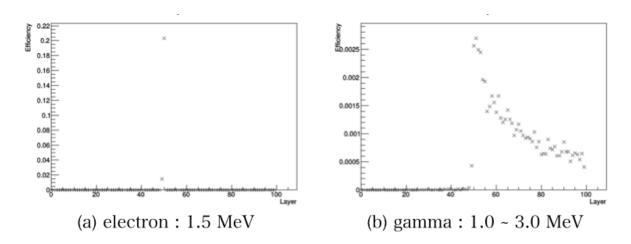


図 4.35: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.0\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

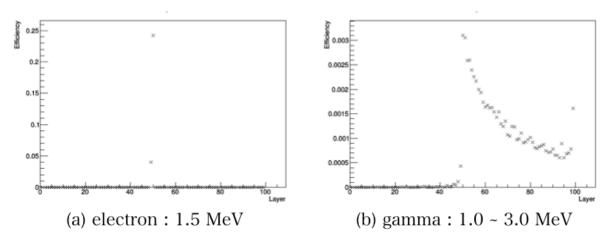


図 4.36: (a)electron(b)gamma の $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=0.5\,{
m T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

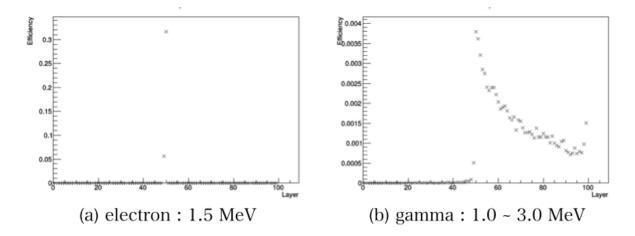


図 4.37: (a)electron(b)gamma \mathcal{O} $l_{\text{Si}}=1.0\,\text{mm}, d=1.0\,\text{mm}, B=1.0\,\text{T}$ の設定値における各 Layer の Efficiency

図 4.26 から図 4.37 において最も Efficiency の高い Layer での Efficiency の値を表 4.3 にまとめた。

为 16. 电1 / // / / - / / / / / / / / / / / / / /						
			Electron		Gamma	
$l_{ m Si}$	d	B	Layer	Efficiency	Layer	Efficiency
$0.5\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{mm}$	$0.0\mathrm{T}$	50	0.042	52	0.00039
$0.5\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{T}$	50	0.042	52	0.00075
$0.5\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{T}$	50	0.055	52	0.00074
$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{mm}$	$0.0\mathrm{T}$	50	0.031	53	0.00037
$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{T}$	50	0.048	52	0.00052
$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{T}$	50	0.090	52	0.00085
1.0 mm	$0.5\mathrm{mm}$	$0.0\mathrm{T}$	50	0.196	51	0.00294
1.0 mm	$0.5\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{T}$	50	0.208	51	0.00288
1.0 mm	$0.5\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{T}$	50	0.269	51	0.00309
1.0 mm	$1.0\mathrm{mm}$	$0.0\mathrm{T}$	50	0.203	51	0.00269
1.0 mm	$1.0\mathrm{mm}$	$0.5\mathrm{T}$	50	0.242	51	0.00306
1.0 mm	$1.0\mathrm{mm}$	$1.0\mathrm{T}$	50	0.316	50	0.00379

表 4.3: 電子・ γ 線の識別シミュレーションにおける設定値

Energy Deposit と Layer の Color map 同様、Efficiency の分布も電子はピークをもち、 γ 線は放射方向に連続的に分布していることが分かる。Efficiency の値を比べると、電子が放出されたときの Efficiency の方が大きい。電子と γ 線が同時に発生した場合、優位に観測されるのは電子である。

以上の結果から、レイヤー構造検出器を構成する要素の設定値として、適切な値を考える。

図 4.14 から図 4.25 の Color map を見ると、電子の場合は、放出させた Layer(50 層目) でピークが立っていることが分かる。 γ 線の場合は、放出させた方向に連続的に分布していることが分かる。電子の Color map におけるピークの特徴を見ていく。Si 半導体検出器の厚み $l_{\rm Si}$ が大きい場合は、ピークが鋭くなる。これは、1 枚の Si 半導体検出器で電子が失うエネルギーが大きくなるため、電子が進む Layer が少なくなるからである。ここで γ 線における Color map を見ると、連続的に分布している。したがって、電子が滑らかなピークを持つと γ 線との識別が難しくなるため、電子は Si 半導体検出器の厚みは 1.0 mm が良い。また、 82 Se と Si 半導体検出器の間 d の間を大きくすることでも、電子の進む距離が長くなるため、ピークが鋭くなると考える。次に磁場 B におけるピークの特

徴を見ると、磁場が大きい方がピークのうち Energy Deposit が大きい Count 数が多くなっている。これは図 4.26 から図 4.37 の各 Layer の Efficiency の値から明らかである。Efficiency は 1.25 MeV から 1.75 MeV の間の Energy Deposit の数で決めているため、Efficiency の値が大きい場合、Energy Deposit の値が大きい Count 数が多い。に入る電子の数を多くし、 γ 線と識別をしていく。したがって今回行ったシミュレーションの中で磁場は 1.0 T が良い。

上記の考察から、次節以降のシミュレーションにおけるレイヤー構造 Si 検出器は、 $l_{\rm Si}=1.0\,{
m mm}, d=1.0\,{
m mm}, B=1.0\,{
m T}$ を設定値として用いる。

第5章 電子・ γ 線の識別

5.1 電子・ γ 線の識別方法

本研究では、電子が Si 検出器で損失したエネルギーを測定し、二重 β 崩壊を探索する手法をとっている。ここで、環境 γ 線による二重 β 崩壊するソース以外からの影響を考える必要がある。 γ 線と物質の相互作用には光電効果、コンプトン散乱、電子対生成等がある。

• 光電効果

光電効果とは、 γ 線が物質に入射したとき、原子内の束縛されている電子に全エネルギーを渡し、電子が原子から飛び出す現象のことである。図 5.1(a) 参照。

• コンプトン散乱

コンプトン散乱とは、 γ 線が原子内の自由電子に衝突することにより、 γ 線はエネルギーの一部を失うことによって波長が長くなり散乱され、電子が飛び出す現象。図 5.1(b) 参照。

• 電子対生成

電子対生成は、 γ 線が $1.02\,\mathrm{MeV}$ より大きい場合、 γ 線が原子核近傍で消滅し、陽電子・電子対を生成させる現象である。図 5.1(c) 参照。

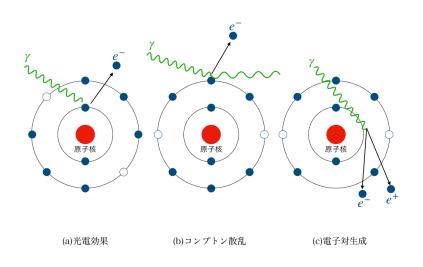


図 5.1: (a) 光電効果 (b) コンプトン散乱 (c) 電子対生成の概念図

上記の相互作用を考慮し、 γ 線がレイヤー構造 Si 検出器を通過したときの概念図を図 5.2 に示す。二重 β 崩壊による電子は、1 枚の 82 Se ソースのみから電子が放出され、Si 検出器の Hit は 100 層の中で連続して現れる。ここで Hit とは Efficiency 値の評価によって決まる。 γ 線による電子は、散乱

後も検出器内を進み、非連続的に Hit を出すと考えられる。レイヤー構造 Si 検出器における電子と γ 線の Hit の現れ方の違いからそれぞれの識別を行う。

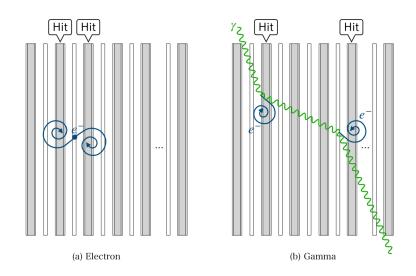


図 5.2: (a)Electron(b)Gamma のレイヤー構造 Si 検出器でのシミュレーション概念図

シミュレーションでは、Event 毎に各 Layer に落ちた Energy Deposit の比較を行った。そこで、1Event 中で最も大きい Energy Deposit を観測した Layer での Energy Deposit の大きさを E_1 、次に大きな Energy Deposit を観測した Layer での Energy Deposit の大きさを E_2 とする。また、1Event での全 Layer の Total Energy Deposit を E_{total} とする。

これら $E_1, E_2, E_{\rm total}$ を用い、電子が放出された場合のレイヤー構造 Si 検出器での振る舞いかたを特徴付ける。電子は各 Layer において Hit が連続分布を持ち、かつ E_1 と E_2 の Energy Deposit の和がほぼ $E_{\rm total}$ に等しくなると考える。したがって、電子の場合、比 $E_1/E_{\rm total}$ を取った時に値は 1 に近くなり、 γ 線の場合、Energy Deposit が Layer で散布されるため比の値は小さくなると考えられる。 E_1, E_2 の関係は、電子の場合、ほとんどが隣り合っていると考えられ、 γ は Layer 層で Random に分布すると考えられる。

下記のグラフをプロットをし、電子と γ 線の比較を行う。

- 1. 比 E_1/E_2 を求め、その Count 数のヒストグラム。
- 2. $E_1 \succeq E_2 \oslash \text{Color map}_{\circ}$
- 3. 比 E_1/E_{total} を求め、その Count 数のヒストグラム。
- 4. 比 E_2/E_{total} を求め、その Count 数のヒストグラム。

また、Layer での振る舞いを見る条件として、以下の 2 つの条件を与える。それぞれのしきい値は、比の値が 0.80,0.85,0.90,0.95 以上の 4 種類の場合を考える。

- 条件 1. 比 E_1/E_{total} の値が各しきい値内に入る割合。
- 条件 2. E_1, E_2 が隣り合う場合において、 E_1, E_2 の和をとり、その比 $(E_1 + E_2)/E_{\text{total}}$ が各しきい値内に入る割合。

解析としては、Event 毎に条件 1,2 に当てはまる Event 数を Count し、条件における比がしきい値内に入っている割合を出した。今回はしきい値を 4 種類与え、それぞれの条件における割合を電子と γ 線で比較を行う。

また、上記の条件では Efficiency を考慮していない。 Efficiency でのカットをかけた場合における それぞれの条件でしきい値内に入る割合も見ていく。 Efficiency でのカットとは、1Event 中で最も Energy Deposit(E_1)が $1.25\,\mathrm{MeV}$ から $1.75\,\mathrm{MeV}$ に入っている Event のみで上記の条件 1,2 を考え それぞれの割合を出すことである。この Efficiency でのカットをかけた場合でのグラフもプロットを し、割合をそれぞれ求めた。

上記の識別を行う上で、簡単のため二重 β 崩壊で出てくる電子はレイヤー構造 Si 検出器の中心 (50 層目) の 82 Se ソースからのみとした。レイヤー構造 Si 検出器の評価のときと同様に、変数 $l_{\rm Se}=0.01~{\rm mm}, D_{xy}=100\times100~{\rm cm}^2$ は固定し、初期粒子は 50 層目 (中心) から一方向に向けて 角度と発生点を 82 Se ソース上で Random に発生させた。前節における検出器の評価から決定した値 $l_{\rm Si}=1.0~{\rm mm}, d=1.0~{\rm mm}, B=1.0~{\rm T}$ を用いる。初期粒子の Energy は電子が $1.5~{\rm MeV}$ 、 γ 線は $1.0~{\rm MeV}\sim3.0~{\rm MeV}$ で Random に発生させた。また、初期粒子数は電子が $1000{\rm Event}$ 、 γ 線は $1000{\rm Event}$ とする。

これらの識別手法を電子と γ 線で比較を行い、識別の良い条件を探る。識別の良い条件において電子を 1000Event、1.5 MeV でレイヤー構造 Si 検出器内に Random に生成しシミュレーションを行った。また、 γ 線も同様に 1.0 MeV から 3.0 MeV でランダムに生成し、シミュレーションを行った。電子、 γ 線共に、電子と識別される割合を出した。

5.2 電子・ γ 線の識別の結果

電子・ γ 線の識別シミュレーションにおける設定値を表 5.1 に示す。

表 5.1: 電子・ γ 線の識別シミュレーションにおける設定値

	Event 数
Electron	1000
Gamma	1000
変数	設定値
$\overline{l_{ m Si}}$	$1.0\mathrm{mm}$
d	$1.0\mathrm{mm}$
B	$1.0\mathrm{T}$

図 5.3 に電子の比 E_1/E_2 , E_1/E_{total} , E_2/E_{total} のヒストグラムと E_1 , E_2 の Color map を示す。

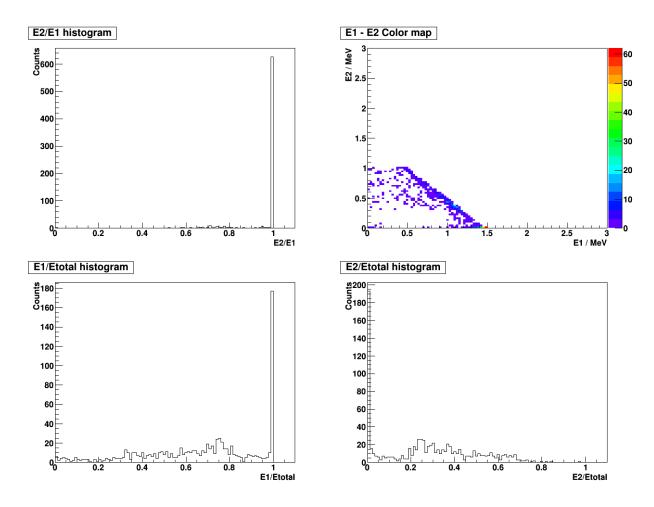


図 5.3: Electron の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map

次に、図 5.4 に γ 線の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\rm total}, E_2/E_{\rm total}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map を示す。

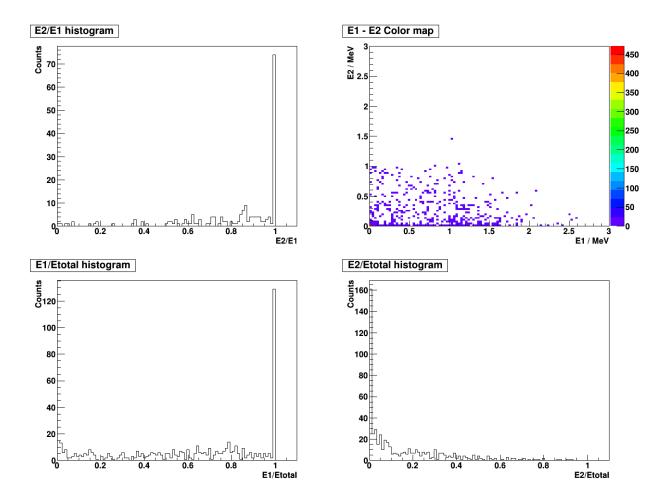


図 5.4: Gamma の比 E_1/E_2 , E_1/E_{total} , E_2/E_{total} のヒストグラムと E_1 , E_2 の Color map

図 5.3 と図 5.4 を見ると、比 E_1/E_2 と比 $E_1/E_{\rm total}$ のヒストグラムから最も Energy Deposit が大きい Layer に Energy Deposit が集中していることがわかる。 γ 線は Event のほとんどが $E_1=0\,{\rm MeV}$ が多いため Energy Deposit が観測されず、観測されるのは初期 Energy が大きいものだけである。図 5.3 と図 5.4 において電子と γ 線において比のヒストグラムの形が似ている特徴を持つことから、初期 Energy Deposit が大きい γ 線は電子との識別が難しいことがわかる。

各しきい値における比 $E_1/E_{\rm total}$ と $(E_1+E_2)/E_{\rm total}$ の割合を表 1.1 にまとめた。電子と γ 線を比較すると条件 1 の場合では、電子も γ 線も割合が 50 % 未満でしきい値としての識別が難しい。条件 2 の場合は電子は割合が大きくなり、 γ 線は 50 % 未満である。条件 2 の方は E_1 と E_2 が隣あっている場合という条件を課しているため、さらに厳しい条件となっている。図 5.2 の概念図のように、電子では E_1,E_2 が隣り合っているという条件に当てはまるものが多く、1 Event で観測される Energy Deposit のほとんどが E_1,E_2 にまとまっていると考えられる。よって、電子の割合が大きくなり、電子と γ 線の識別効率が良くなる。

表 5.2: 各しきい値における比 E_1/E_{total} と $(E_1+E_2)/E_{\text{total}}$ の割合

	Electron		Gamma	
しきい値	条件 $1(E_1/E_{\text{total}})$	条件 $2(E_1 + E_2/E_{\text{total}})$	条件 $1(E_1/E_{\text{total}})$	条件 $2(E_1 + E_2/E_{\text{total}})$
比の値 0.80 以上	34.8 %	89.0%	21.0%	36.6%
比の値 0.85 以上	29.6%	88.2%	17.9%	33.6%
比の値 0.90 以上	27.0%	87.5%	16.0%	27.3%
比の値 0.95 以上	23.9%	86.8%	14.3%	23.1%

次に、Efficiency でカットをかけた場合の電子の比 E_1/E_2 , E_1/E_{total} , E_2/E_{total} のヒストグラムと E_1 , E_2 の Color map を図 5.5 に示す。

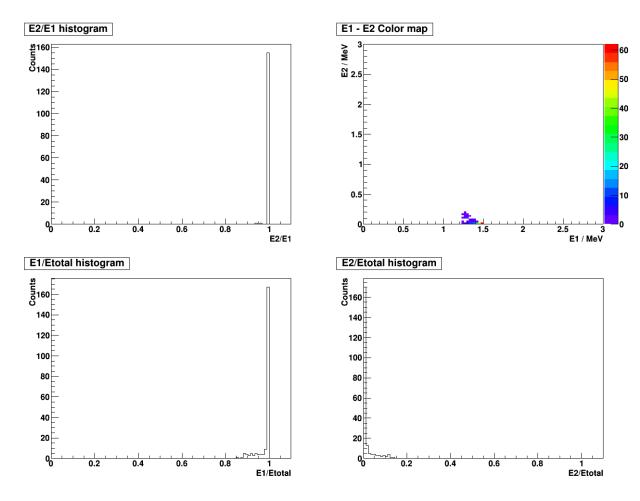


図 5.5: Efficiency でカットをかけた場合の Electron の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map

次に、図 5.6 に γ 線の Efficiency でカットをかけた場合における比 E_1/E_2 , $E_1/E_{\rm total}$, $E_2/E_{\rm total}$ の ヒストグラムと E_1 , E_2 の Color map を示す。

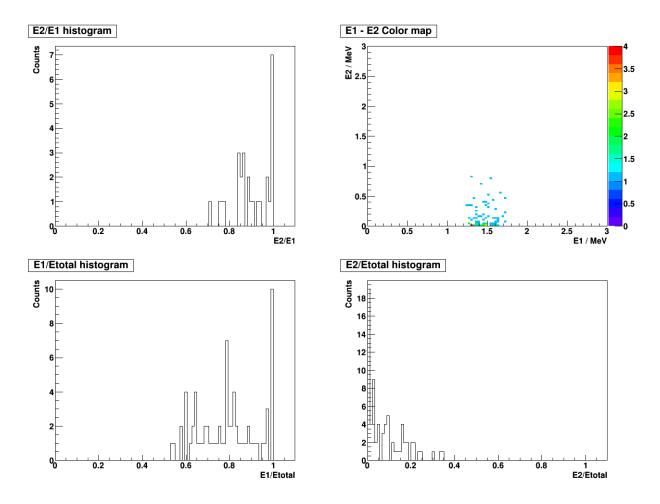


図 5.6: Efficiency でカットをかけた場合の Gamma の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map

Efficiency でカットをかけると電子の場合は比のヒストグラムが更に鋭くなり、 γ 線は Event 数が 少なくなりピークがなだらかになった。

表 1.1 に Efficiency でカットをかけた場合の各しきい値における比 $E_1/E_{\rm total}$ と $(E_1+E_2)/{\rm total}$ の割合をまとめた。条件 1 と条件 2 の電子と γ 線の割合を比較すると、割合の値が大きいのは電子、 γ 線共に条件 2 の方である。しかし、電子と γ 線の識別を考えると、条件 2 より条件 1 の方が γ 線を電子であると識別する割合が低いことがわかる。

以上のことを踏まえ、条件 1 においてしきい値が比 0.95 以上とし、電子と γ 線を Random に生成した場合における識別を行っていく。

表 5.3: Efficiency でカットをかけた場合の各しきい値における比 $E_1/E_{\rm total}$ と $(E_1+E_2)/{\rm total}$ の 割合

	Electron		Gamma	
しきい値	条件 $1(E_1/E_{\text{total}})$	条件 $2(E_1 + E_2/E_{\text{total}})$	条件 $1(E_1/E_{\text{total}})$	条件 $2(E_1 + E_2/E_{\text{total}})$
比の値 0.80 以上	100.0 %	100.0%	42.2%	85.7%
比の値 0.85 以上	100.0%	100.0%	33.3%	75.0%
比の値 0.90 以上	95.8%	100.0%	25.0%	46.4%
比の値 0.95 以上	87.4 %	99.4%	19.4%	35.7%

図 5.7 に電子を Random に生成した場合の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\text{total}}, E_2/E_{\text{total}}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map をプロットした結果を示す。

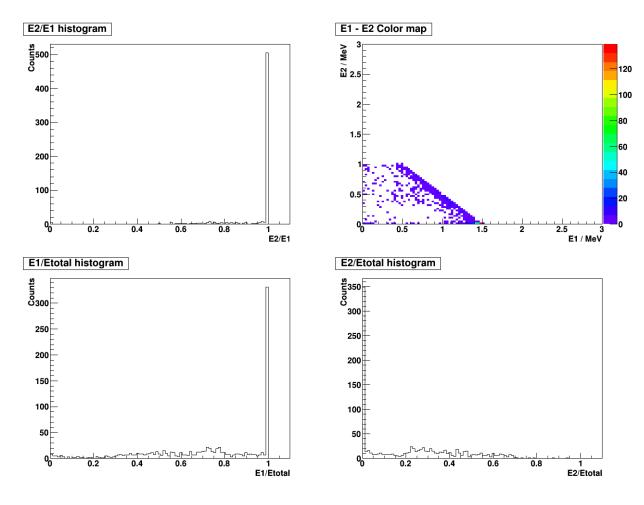


図 5.7: Electron を Random 生成した場合の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\rm total}, E_2/E_{\rm total}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map

次に、図 5.8 に γ 線を Random に生成した場合の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\rm total}, E_2/E_{\rm total}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map をプロットした結果を示す。

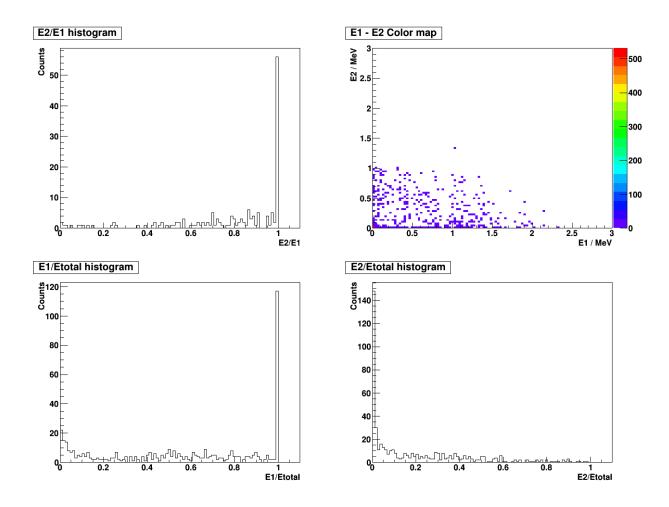


図 5.8: Gamma を Random 生成した場合の比 $E_1/E_2, E_1/E_{\rm total}, E_2/E_{\rm total}$ のヒストグラムと E_1, E_2 の Color map

電子と γ 線をレイヤー構造 Si 検出器内に Random に生成させた場合において、電子であると識別 される割合は表??のような結果が得られた。

表 5.4: Ramdom 生成した場合における比 E_1/E_{total} の割合

しきい値	Electron	Gamma
比の値 0.95 以上	85.8%	10.2%

まとめと将来展望

本研究では、ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊探索のため Si 半導体検出器と ^{82}Se を用い、レイヤー構造を持つ検出器考え、シミュレーションを行った。検出器を構成する要素の依存性を解析することによるレイヤー構造 Si 検出器の性能評価を目的とした。ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊モード $(0\nu\beta\beta)$ を検出するためには、環境放射線の影響をなるべく排除し、クリーンな環境での検出が必要であると考え、磁場や Si 半導体検出器の厚み、ソースと Si 半導体検出器の間の依存性を解析した。環境放射線は γ 線による影響が大きいと考え、 γ 線と電子の識別をすることによって、クリーンな実験を目指した。

シミュレーションによる研究の結果、 $1.0 \,\mathrm{mm}$ の厚さの Si 半導体検出器と $0.01 \,\mathrm{mm}$ の厚さの 82 Se ソースを並べたレイヤー構造に $1.0 \,\mathrm{T}$ の磁場をかけることで $31.6 \,\%$ の検出効率が確認できた。磁場をかけない場合、同様の構造での検出効率は $20.3 \,\%$ となる。

次に同様の構造の検出器で $1.5\,\mathrm{MeV}$ の電子と $1.0\,\mathrm{MeV}$ < E_{γ} < $3.0\,\mathrm{MeV}$ の γ 線の識別を評価した。 1Event 中で最も Energy Deposit の大きい Layer の Energy Deposit の大きさを E_1 とし、全 Layer における Energy Deposit の和 E_{total} との比 E_1/E_{total} をとった。 E_1 が $1.25\,\mathrm{MeV}$ から $1.75\,\mathrm{MeV}$ の間に入っている場合において、比 E_1/E_{total} の値が $0.95\,\mathrm{以上という条件}$ で、電子を識別した場合、 85.8% の検出効率が得られるのに対し、 γ 線のバックグラウンドは 10.2% まで抑えられる。

しかし、検出器を構成する要素を簡単にするため省略をしていることや、他の環境放射線なによるバックグラウンドどレイヤー構造 Si 検出器の性能を見積もる要素はまだある。今後は更に詳細に検出器構造を定義し、ニュートリノを伴わない二重 β 崩壊の検出効率をバックグラウンドによる影響をシミュレーションにより見積もる必要がある。

謝辞

本論文を書くにあたり、多くの方にご指導・助言賜りましたことを心より感謝申し上げます。

指導教官である石塚正基先生には研究面だけでなく進路・学業についてもご指導頂きました。ニュートリノや二重 β 崩壊の知識がない私に、参考となる論文をご紹介や、直接ご教授頂くなど大変お世話になりました。大学院進学の相談をさせて頂いた際には、面接時の注意事項や、試験への心構えなど助言いただきました。深く感謝申し上げます。

石塚研究室、大学院生の松本先輩、同級生の小林さんには、プログラミングや Geant4 の使い方を教えてい頂きました。私が初めてプログラミングを勉強し始めたときに松本さんには C++言語の 1 から丁寧に教えていただきました。小林さんには、Geant4 の参考資料や、プログラムの組み方等、様々なことを教えて頂きました。また、石塚研究室の先輩・同級生の皆様と楽しい時間を過ごすことができ、充実した生活を過ごすことができました。心より感謝申し上げます。

最後に、生活面で支えてくれた家族に感謝を申し上げ謝辞とさせて頂きます。

関連図書

- [1] W. Pauli. Letter to L. Meitner and her colleagues (letter open to the participants of the conference in Tubingen)(1930)
- [2] F.Reines, C.L. Cowan, Jr., Nature 178,446-449 (1956)
- [3] 横澤孝章, "スーパーカミオカンデにおける検出器較正と超新星爆発ニュートリノバーストの探索", 東京大学大学院物理学専攻修士論文 (2010)
- [4] 五十嵐春紀,"3 次元飛程検出器 DCBA による二重ベータ崩壊核種 ^{100}Mo の半減期測定と検出器 開発",首都大学東京大学院学位論文 (2011)
- [5] 浜松ホトニクス HP, 第 10 章高エネルギー粒子用 Si 検出器,"https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/10_handbook.pdf"
- [6] Latest Results from the Heidelberg-Moscow Double-Beta-Decay Experiment*(2001)
- [7] The MAJORANA Neutrinoless Double-beta Decay Experiment,"https://www.npl.washington.edu/majorana/majorana-experiment"
- [8] Searching Neutrinoless Double Beta Decay with Gerda Phase II(2017)
- [9] Searching for Neutrinoless Double Beta Decay,"http://supernemo.org/"
- [10] CANDLES,"http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/candles/index.html"
- [11] J.J. Gomez-Cadenas, The NEXT experiment (2016)
- [12] J. Cosmol. Astropart. Phys. 04, 029 , Cosmogenic Backgrounds to 0 ν β β decay in EXO-200(2016)
- [13] A.Gando er al. (KamLAND-Zen collaboration). Phys. Rev. Lett. 117, 082503
- [14] 丸藤 祐仁, 井上 邦雄, 東北大学ニュートリノ科学研究センター, KamLAND-Zen 実験 (2011)
- [15] 東京理科大学, 物理学実験 3 テキスト,"半導体"